

日立アドバンストサーバ  
HA8000シリーズ

**HITACHI**  
Inspire the Next

# ユーチャーズガイド

## ～オプションデバイス編～

**HA8000/RS210 AN1/BN1**

**2015年4月～モデル**

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。  
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## 登録商標・商標

---

HITACHI は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Intel、インテル、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

80 PLUS は、米国 Ecova, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## 発行

---

2015 年 4 月（初版）（廃版）

2016 年 4 月（第3版）

## 版権

---

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright © 2015, 2016, Hitachi, Ltd.

# お知らせ

## 重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。  
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

## システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御　・医療機器制御　・緊急連絡制御など

## 規制・対策などについて

### □ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

### □ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

### □ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## □ 雑音耐力について

本製品の外來電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル2に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル2とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

## □ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

## □ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

## □ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。産業廃棄物管理票は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。

個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

# システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク／SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク／SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをして、ハードディスク／SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のハードディスク／SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ハードディスク／SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、ハードディスク／SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク／SSD を金づちや強磁気により物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク／SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行なう必要があります。

# はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置に内蔵するオプションデバイスの取り付けについて記載しています。

## マニュアルの表記

このマニュアルの表記ルールについて説明します。

なお、マニュアルで説明している画面やイラストは一例であり、またマニュアル制作時点のものです。製品や製品の出荷時期により異なる場合があります。

### □ マニュアル内の記号

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b>   | これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。       |
|  <b>注意</b> | これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 |
|  <b>通知</b> | これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。               |
|  <b>制限</b> | システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。             |
|  <b>補足</b> | システム装置を活用するためのアドバイスを示します。                           |

### □ システム装置の表記

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することができます。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

RS210 AN1/BN1 モデル

システム装置のモデルを省略して

RS210 xN1 モデル

と表記することもあります。

## □ オペレーティングシステム（OS）の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 R2 Standard または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 R2 Datacenter または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.2 (64-bit x86\_64)  
(以下 RHEL7.2 (64-bit x86\_64) または RHEL7.2、RHEL7、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (64-bit x86\_64)  
(以下 RHEL7.1 (64-bit x86\_64) または RHEL7.1、RHEL7、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 (64-bit x86\_64)  
(以下 RHEL6.6 (64-bit x86\_64) または RHEL6.6、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 (32-bit x86)  
(以下 RHEL6.6 (32-bit x86) または RHEL6.6、RHEL6、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 6.0  
(以下 VMware vSphere ESXi 6.0 または VMware vSphere ESXi、VMware)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.5  
(以下 VMware vSphere ESXi 5.5 または VMware vSphere ESXi、VMware)

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

| OS 表記                                | 対象 OS  |
|--------------------------------------|--|
| Windows Server 2012 R2 Standard *1   | ・ Windows Server 2012 R2 Standard *1   |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter *1 | ・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1   |
| Windows Server 2012 R2 *1            | ・ Windows Server 2012 R2 Standard *1<br>・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1   |
| Windows Server 2012 Standard *1      | ・ Windows Server 2012 Standard *1  |
| Windows Server 2012 Datacenter *1    | ・ Windows Server 2012 Datacenter *1  |
| Windows Server 2012 *1               | ・ Windows Server 2012 Standard *1<br>・ Windows Server 2012 Datacenter *1   |
| Windows Server 2008 R2 Standard *1   | ・ Windows Server 2008 R2 Standard *1   |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 | ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1   |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 | ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1   |
| Windows Server 2008 R2 *1            | ・ Windows Server 2008 R2 Standard *1<br>・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1<br>・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 |

| OS 表記                         | 対象 OS  |
|-------------------------------|--|
| Windows                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2012 R2 Standard *1</li> <li>Windows Server 2012 R2 Datacenter *1</li> <li>Windows Server 2012 Standard *1</li> <li>Windows Server 2012 Datacenter *1</li> <li>Windows Server 2008 R2 Standard *1</li> <li>Windows Server 2008 R2 Enterprise *1</li> <li>Windows Server 2008 R2 Datacenter *1</li> </ul> |
| RHEL7.2<br>RHEL7              | <ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL7.2 (64-bit x86_64)</li> </ul>  |
| RHEL7.1<br>RHEL7              | <ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL7.1 (64-bit x86_64)</li> </ul>  |
| RHEL6.6<br>RHEL6              | <ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL6.6 (64-bit x86_64)</li> <li>RHEL6.6 (32-bit x86)</li> </ul>  |
| Linux                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>RHEL7.2 (64-bit x86_64)</li> <li>RHEL7.1 (64-bit x86_64)</li> <li>RHEL6.6 (64-bit x86_64)</li> <li>RHEL6.6 (32-bit x86)</li> </ul>  |
| VMware vSphere ESXi 6.0       | <ul style="list-style-type: none"> <li>VMware vSphere ESXi 6.0</li> </ul>  |
| VMware vSphere ESXi 5.5       | <ul style="list-style-type: none"> <li>VMware vSphere ESXi 5.5</li> </ul>  |
| VMware vSphere ESXi<br>VMware | <ul style="list-style-type: none"> <li>VMware vSphere ESXi 6.0</li> <li>VMware vSphere ESXi 5.5</li> </ul>   |

\*1 64bit 版のみ提供されます。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

## □ 略語・用語

マニュアルやユーティリティ、Web コンソールなどで使用している略語と用語は次のとおりです。

| 略語・用語 | 説明   |
|-------|--|
| BIOS  | Basic Input/Output System  |
| BMC   | Baseboard Management Controller (システム装置のハードウェア監視機能を提供する管理用コントローラ)                                |
| CPU   | Central Processing Unit  |
| DIMM  | Dual Inline Memory Module (メモリーボード)  |
| EFI   | Extensible Firmware Interface (BIOS を代替する、OS とファームウェアのインターフェース仕様)                                |
| FCB   | Front Connector Board (システム装置前面のコネクタ／ランプ／ボタンを搭載するボード)  |
| FRU   | Field Replaceable Unit (フィールド交換可能ユニット)   |
| HDDBP | HDD Back Plane (ハードディスク／SSD と接続するコネクタを搭載するボード)   |
| IPMI  | Intelligent Platform Management Interface (システムや OS に依存することなく、システム装置のハードウェアを監視するための標準インターフェース仕様) |
| KVM   | Keyboard, Video, Mouse   |
| MB    | Mother Board (マザーボード)  |
| MC    | Management Controller (BMC や ME などの総称)   |
| ME    | Management Engine (システム装置の電力管理を行うチップ)  |
| NMI   | Non-Maskable Interrupt (マスク不可能なハードウェア割り込み)   |
| PCI   | Peripheral Component Interconnect/Interface  |
| PCIe  | PCI Express  |
| PROC  | PROcessor (プロセッサー、CPU)   |
| PSU   | Power Supply Unit (電源ユニット)   |

| 略語・用語             | 説明  |
|-------------------|---|
| SDR               | Sensor Data Record（ファームウェアがハードウェア監視に使用するセンサデータ）   |
| SEL               | System Event Log（システム装置のイベントログ情報）   |
| SPI Mezzanine     | MB に実装する拡張カード   |
| UEFI              | Unified EFI   |
| Web コンソール         | HTTP/HTTPS プロトコル経由で BMC によるリモートマネジメントを利用するための Web ブラウザと、リモートマネジメント制御を行うためのコンテンツ         |
| リモート KVM          | システム装置のローカルコンソールを、ネットワークを介してリモート端末（管理 PC）の Web ブラウザに表示する機能                              |
| リモートメディア          | リモート端末に接続されている CD/DVD ドライブ、フロッピーディスクドライブ、ISO イメージファイル、USB メモリーを、システム装置に仮想ドライブとして認識させる機能 |
| リモートマネジメント拡張ライセンス | リモート KVM / リモートメディア機能を使用するために必要なライセンス   |

## □ おまかせ安心モデル / おまかせ安心ロングライフモデルの種類と表記

おまかせ安心モデルとおまかせ安心ロングライフモデルは、サービスレベルによりそれぞれ 3 タイプに分類されています。

次の表のとおり、「表記モデル名」は「実モデル名」の 3 タイプを表します。

| 表記モデル名          | 実モデル名  |
|-----------------|--|
| おまかせ安心モデル       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ おまかせ安心モデルⅡ</li> <li>・ おまかせ安心モデルⅡ 24</li> <li>・ おまかせ安心モデル</li> </ul>                   |
| おまかせ安心ロングライフモデル | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ おまかせ安心ロングライフモデルⅡ</li> <li>・ おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24</li> <li>・ おまかせ安心ロングライフモデル</li> </ul> |

## □ おまかせ安心長期保守モデルの種類と表記

おまかせ安心長期保守モデルは、サービスレベルにより 2 タイプに分類されています。

次の表のとおり、「表記モデル名」は「実モデル名」の 2 タイプを表します。

| 表記モデル名        | 実モデル名   |
|---------------|---|
| おまかせ安心長期保守モデル | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ おまかせ安心長期保守モデルⅡ</li> <li>・ おまかせ安心長期保守モデルⅡ 24</li> </ul> |

# 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

## 通知

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



### 【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



### 【表記例 2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、○の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



### 【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、!は一般的に行っていただきたい事項を示します。

## 安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これらを怠ると、人身上的傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすことがあります。

## 操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただかずか保守員をお呼びください。

## 自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

## 一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



### 電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことについて注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っぱらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷が付いた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てる
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグをぬれた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



### タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカーが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



### 電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



### 電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことについて注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などでの原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



### 修理・改造・分解

本マニュアルに記載の限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高电压部が数多くあり、万一触ると危険です。



### レーザー光

DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブや LAN の SFP+ モジュールなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。（レーザー光は目に見えない場合があります。）



### 梱包用ポリ袋

装置の梱包用エーキャップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



### 電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは、使用する電圧および電源コードに合ったものを使用してください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』



### 目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PC サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



### 信号ケーブル

- ケーブルは足などを引っかけたり、引っぱったりしないように配線してください。引っかけたり、引っぱったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



### 装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



### ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



### 眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ~ 1000 ルクスの明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分ほど休憩してください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

## 装置の損害を防ぐための注意

### 装置使用環境の確認



装置の使用環境は『ユーザーズガイド～導入編～』に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



### 使用的する電源

使用できる電源は AC100V または AC200V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



### 温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5 °C の環境から 25 °C の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。



### 通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



### 装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花瓶、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



### 強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



### 落下などによる衝撃

落させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



### 接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



### 煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。



### 装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。

なお、工場出荷時の梱包材の再利用は1回のみ可能です。



### サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用した場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。

この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼働のためにも、サポートしている製品を使用してください。



### バックアップ

ハードディスク／SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク／SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。



### ディスクアレイを構成するハードディスク ／SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップを取ってください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

## 本マニュアル内の警告表示

### ⚠ 警告

#### 周辺機器や内蔵オプションの増設や接続

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使うと、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

『関連ページ』 → P.9、P.22、P.31、P.45、P.54、P.60

### ⚠ 注意

#### カバー・ブラケットの取り外し

カバー・ブラケットを外して作業をするときは、本マニュアルに指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から外してから行ってください。感電や装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → P.2

#### 金属など端面への接触

装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触れてください。

『関連ページ』 → P.2、P.9、P.22、P.31、P.45、P.54、P.60

#### 回転物への接触

システム装置の動作中にファンに触れるときがあります。電源を切ったあとでカバーを取り外してください。

『関連ページ』 → P.2

#### 装置内部品の追加・交換

電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約10分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。

『関連ページ』 → P.9、P.22、P.31、P.45、P.54、P.60

#### 電源スロットカバーの取り付け

電源ユニットの取り外し時、手や工具を内部に差し入れないでください。また、取り外し後は電源スロットカバーを取り付けてください。

電源スロット内部には導体が露出した部分があり、万一手や工具などで触ると感電や装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → P.54

# 安全にお使いいただくために（続き）

## 通知

### カバーの取り付け

カバーを取り付ける前に、ケーブル類が外にはみ出していないことをご確認ください。外にはみ出した状態でカバーを取り付けると、ケーブルが断線するおそれがあります。

『関連ページ』→ P.3

### 内蔵オプションの取り扱い

内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電子部品に触れると装置の故障のおそれがあります。

『関連ページ』→ P.9、P.22、P.31、P.45、P.60

### 残留電荷対策

システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。

『関連ページ』→ P.9、P.22、P.31、P.45、P.54、P.60

### プロセッサーの増設

- レバーを操作するときに、周囲にあるコンデンサを折り曲げないように注意してください。壊れて動作しなくなります。
- プロセッサースロットのソケットピンは精密にできているため、ソケットに触れたりして、ソケットピンを折らないように注意してください。壊れて動作しなくなります。
- ヒートシンクは変形しやすいため、側面を強く押さえないでください。また、ヒートシンク裏面の熱伝導グリスには触れないようご注意ください。放熱効率が低下し、故障の原因となります。

『関連ページ』→ P.10、P.11、P.13

### メモリー ボードの取り付け／取り外し

- ダミーカバーを取り外す際は、作業スペースが狭いため、周囲の部品に干渉しないように注意してください。ダミーカバー や周囲の部品が破損するおそれがあります。
- メモリー ボードはスロットに対して垂直になるように差し込んでください。外れたまま差し込んだりすると、ピンが折れるなど損傷の原因となります。
- メモリースロットのロックレバーを開くときは、周囲にあるコンデンサを折り曲げないように注意してください。壊れて動作しなくなります。

『関連ページ』→ P.23、P.23

### ハードディスク／SSD の取り扱い

ハードディスク／SSD は次のとおり取り扱ってください。取り扱い方法によっては、ハードディスク／SSD の故障やデータの消失の原因となります。

- システム装置やハードディスク／SSDを持ち運ぶときは、振動や衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。また、ハードディスク／SSD を取り扱うときには静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋を着用してください。
- システム装置を移動させるときは電源を切り、電源プラグを抜いて30秒以上待ってから行ってください。

『関連ページ』→ P.31

### 拡張ボードの取り付け

- 斜めに差し込んだり両端がずれたまま差し込んだりしないでください。ボードが損傷するおそれがあります。
- 拡張ボードを決められた拡張スロット以外に取り付けたり、またサポートしていない拡張ボードを取り付けたりしないでください。正しく動作しなかったり、システム装置や拡張ボードが故障するおそれがあります。

『関連ページ』→ P.45

### 拡張ボードの取り外し

拡張ボードを取り外す場合、スロットカバーは保管していたものを取り付けてください。異物の混入による装置の故障の原因となることがあります。

『関連ページ』→ P.47

## 安全にお使いいただくために（続き）

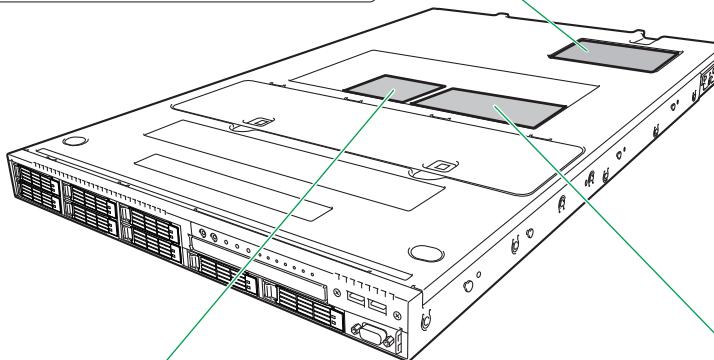
### 警告ラベルについて

警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

また、警告ラベルは汚したりはがしたりしないでください。

\* 日本語以外の言語による注意書きは、追加または削除されることがあります。



| △ 注意   | △ CAUTION  | △ 注意   | △ CAUTION  | △ 注意  | △ CAUTION   |
|--|--|--|--|---|---|
| <b>重宝物注意</b><br>重いものを運んでおそれあり。<br>2人以上で作業のこと。<br>またはリフターを使用して作業のこと。<br>最大重量: 18kg                                | <b>Heavy Load</b><br>Lifting this equipment may cause personal injuries.<br>Chassis replacement must be performed by at least<br>by two people or by use of a lift.<br>Weight: 18kg  | <b>取り扱い注意</b><br>ラックキャビネット上部に荷物を置くと<br>落とすことがあります。必ず安全な場所で<br>置き、必ず2人で操作してください。<br>最高重量: 18kg  | <b>Handle with care.</b><br>If you put something heavy on the free area<br>on top of the system when installing the rack cabinet,<br>you may be injured due to the falling load.<br>Don't put any free area on top of the system as<br>a working space.  | <b>高温注意</b><br>火傷のおそれあり。<br>断電操作 / 実験の際は、電源 OFF 時<br>約10分待つことを作業中のこと。                             | <b>CAUTION - High Temperature</b><br>CAUTION hot, risk of serious burn injuries<br>Turn off the power and wait 10 or more minutes<br>prior to opening cover.  |
| <b>주의</b><br><b>重量(수기)주의</b><br>물이나 물건을 운반하는 경우에 주의하세요.<br>2인 이상이 작업하는 경우.<br>또는 리프터를 사용하여 작업하는 경우.<br>최대무게 18kg | <b>ATTENTION</b><br><b>Charge Lourde</b><br>S'assurer que l'équipement peut entraîner<br>des blessures.<br>Le remplacement du châssis doit être effectué<br>par deux personnes ou à l'aide d'un<br>élevateur.<br>Poids : 18kg                                | <b>주의</b><br><b>작업주의</b><br>작업장소는 항상 시, 차량운행등의 단공간에<br>작고 좁은 공간에 무리 나설 위험성이 있습니다.<br>작업장소의 바닥면적은 폭 또는<br>길이를 25% 이상 차지하고 있어요.  | <b>Manipuler avec soin.</b><br>Si vous placez quelque chose de lourd dans<br>l'espace vide au-dessus du système lorsque vous<br>installez le cabinet du rack, vous risquez d'être<br>blessé par la chute de charge.<br>N'utilisez pas l'espace vide au-dessus<br>du système comme une zone de travail.                       | <b>주의</b><br><b>고온 주의</b><br>화상 우려가 있음.<br>부팅봉지 / 재부팅 시에는 전원OFF 후<br>약10분정도 기다린 후에 작업을 했을 때.      | <b>ATTENTION - Prudence à haute température</b><br>ATTENTION - Risque de brûlures graves.<br>Coupez l'alimentation et patientez pendant<br>au moins 10 minutes avant d'ouvrir le capot.                               |
| <b>小心</b><br><b>重置操作</b><br>他の本装置可能造成人員負傷。<br>重置操作時至少需要兩人共同<br>進行的重置操作，必須由兩人或使用吊臂<br>機械來。<br>重量：18kg             | <b>PRECAUCIÓN</b><br><b>Carga Pesada</b><br>Levantar este equipo puede causar heridas<br>personales.<br>La sustitución del chasis debe ser realizada<br>por al menos, dos personas o usar un elevador.<br>Peso: 18kg   | <b>小心</b><br><b>PRECAUCIÓN</b><br>Manipular con cuidado.<br>Al sostener objetos pesados en el área libre situada<br>sobre el sistema al instalar la carcasa del bastidor<br>y el objeto se cae, podría sufrir una lesión.<br>No use el área libre situada sobre el sistema como<br>espacio de trabajo. | <b>小心 - 高温</b><br><b>高温操作</b><br>高温時、熱害による軽度の<br>障害の可能性があります。<br>高温時の作業は、必ず2人以上で行<br>ってください。   | <b>注意 - 高温</b><br><b>注意 - 高温操作</b><br>高温時、熱害による軽度の<br>障害の可能性があります。<br>高温時の作業は、必ず2人以上で行<br>ってください。 | <b>PRECAUCIÓN - Alta Temperatura</b><br>PRECAUCIÓN, caliente, riesgo de graves lesiones por<br>quemaduras.<br>Apague el equipo y espere al menos 10 minutos<br>antes de abrir la cubierta.                            |
| <b>注意</b><br><b>重複操作</b><br>機外本装置可能造成人員負傷。<br>必须由至少2人或使用吊臂<br>机械来。<br>重量：18kg                                    | <b>ACHTUNG</b><br><b>Schwerlast</b><br>Das Anheben dieses Gerätes kann Verletzungen<br>verursachen.<br>Um eine Verunsicherung des Gerätes muss von<br>mindestens zwei Personen oder mit Hilfe einer<br>Hebevorrichtung durchgeführt werden.<br>Gewicht: 18kg | <b>注意</b><br><b>重複操作</b><br>重複操作は、他の本装置可能造成<br>人員負傷。<br>重複操作時、必ず2人以上で行<br>ってください。  | <b>ACHTUNG</b><br><b>Mit Vorsicht behandeln.</b><br>Wenn Sie bei Installation in ein Rack-Gehäuse etwas<br>Schweres auf dem freien Bereich an der Oberseite<br>des Systems absetzen, kann es fallen und zu Verletzungen führen.<br>Verwenden Sie den freien Bereich an der Oberseite<br>des Systems nicht als Arbeitsfläche. | <b>注意 - 高温</b><br><b>注意 - 高温操作</b><br>高温時、熱害による軽度の<br>障害の可能性があります。<br>高温時の作業は、必ず2人以上で行<br>ってください。 | <b>ACHTUNG - Hohe Temperaturen</b><br><b>ACHTUNG heiß, Gefahr von schwerwiegenden<br/>Verbrennungen.</b><br>Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie<br>mindestens 10 Minuten,<br>bevor Sie die Abdeckung entfernen. |

# 目次

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 登録商標・商標 .....                    | ii           |
| 発行 .....                         | ii           |
| 版権 .....                         | ii           |
| <b>お知らせ .....</b>                | <b>iii</b>   |
| 重要なお知らせ .....                    | iii          |
| システム装置の信頼性について .....             | iii          |
| 規制・対策などについて .....                | iii          |
| システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意 ..... | v            |
| <b>はじめに .....</b>                | <b>vi</b>    |
| マニュアルの表記 .....                   | vi           |
| <b>安全にお使いいただくために .....</b>       | <b>x</b>     |
| 一般的な安全上の注意事項 .....               | xi           |
| 装置の損害を防ぐための注意 .....              | xiii         |
| 本マニュアル内の警告表示 .....               | xv           |
| 警告ラベルについて .....                  | xvii         |
| <b>目次 .....</b>                  | <b>xviii</b> |
| <b>1 トップカバーの取り外し・取り付け .....</b>  | <b>1</b>     |
| 1.1 トップカバーを取り外す .....            | 2            |
| 1.2 トップカバーを取り付ける .....           | 3            |
| <b>2 プロセッサーの取り付け .....</b>       | <b>5</b>     |
| 2.1 プロセッサーの種類 .....              | 6            |
| 2.2 プロセッサーの取り付け位置 .....          | 8            |
| 2.3 プロセッサーを取り付ける .....           | 9            |
| <b>3 メモリーボードの取り付け .....</b>      | <b>15</b>    |
| 3.1 メモリーボードの種類 .....             | 16           |
| 3.2 メモリーボードの取り付け位置 .....         | 17           |
| 3.2.1 メモリースロット .....             | 17           |
| 3.2.2 メモリーボードの搭載ルール .....        | 18           |
| 3.3 メモリーボードを取り付ける .....          | 22           |
| <b>4 内蔵デバイスの取り付け .....</b>       | <b>25</b>    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 4.1 内蔵デバイスの種類 .....          | 26        |
| 4.1.1 内蔵ハードディスク／内蔵 SSD ..... | 26        |
| 4.1.2 内蔵 DVD ドライブ .....      | 27        |
| 4.2 内蔵デバイスの取り付け位置 .....      | 28        |
| 4.2.1 拡張ストレージベイ .....        | 28        |
| 4.2.2 内蔵デバイスの搭載ルール .....     | 29        |
| 4.3 内蔵デバイスを取り付ける .....       | 31        |
| <b>5 拡張ボードの取り付け .....</b>    | <b>35</b> |
| 5.1 拡張ボードの種類 .....           | 36        |
| 5.2 拡張ボードの取り付け位置 .....       | 39        |
| 5.2.1 拡張スロット .....           | 39        |
| 5.2.2 拡張ボードの搭載ルール .....      | 41        |
| 5.3 拡張ボードを取り付ける .....        | 45        |
| <b>6 電源ユニットの取り付け .....</b>   | <b>49</b> |
| 6.1 電源ユニットの種類 .....          | 50        |
| 6.2 電源ユニットの取り付け位置 .....      | 51        |
| 6.2.1 電源スロット .....           | 51        |
| 6.2.2 電源ユニットの搭載ルール .....     | 51        |
| 6.3 電源ユニットに接続する電源コード .....   | 53        |
| 6.4 電源ユニットを取り付ける .....       | 54        |
| <b>7 システムファンの取り付け .....</b>  | <b>57</b> |
| 7.1 システムファンの種類 .....         | 58        |
| 7.2 システムファンの取り付け位置 .....     | 59        |
| 7.2.1 システムファンスロット .....      | 59        |
| 7.2.2 システムファンの搭載ルール .....    | 59        |
| 7.3 システムファンを取り付ける .....      | 60        |
| <b>付録 A メモリーの仕様と制限 .....</b> | <b>63</b> |
| A.1 メモリーの動作クロック .....        | 64        |
| A.2 メモリーホール .....            | 65        |
| 索引 .....                     | 67        |

---

— MEMO —

目次

# 1

## トップカバーの取り外し・取り付け

---

---

この章では、システム装置のトップカバーの取り外し、取り付けについて説明します。  
なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1.1 トップカバーを取り外す .....  | 2 |
| 1.2 トップカバーを取り付ける ..... | 3 |

## 1.1 トップカバーを取り外す

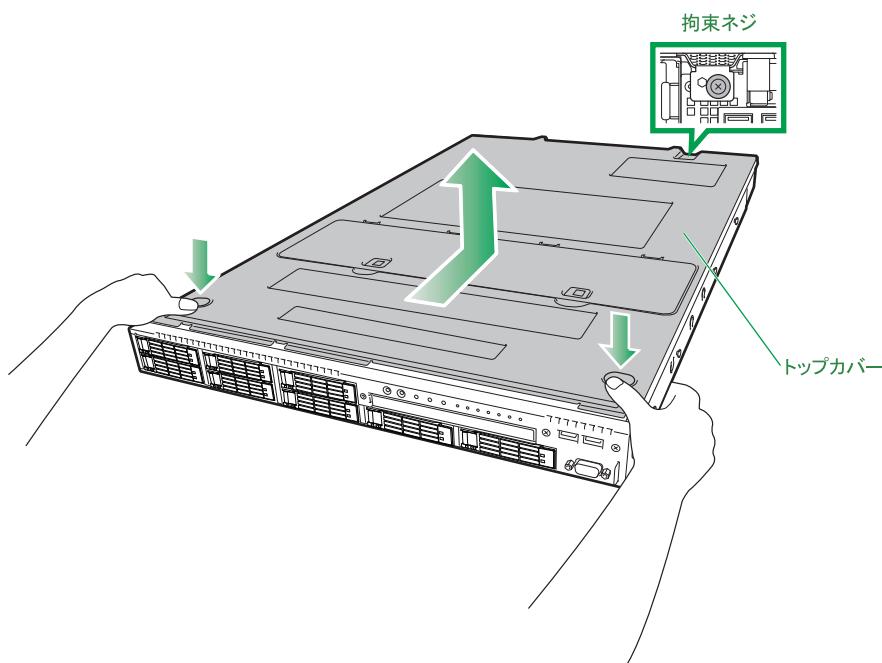
次のオプションデバイスを増設するときに、トップカバーを取り外す必要があります。

- プロセッサー
- メモリー ボード\*
- 拡張 ボード

### ⚠ 注意

- カバー・ブラケットを外して作業をするときは、本マニュアルに指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から外してから行ってください。感電や装置の故障の原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触れてください。
- システム装置の動作中にファンに触れるときがあります。電源を切ったあとでカバーを取り外してください。

- 1 ラックキャビネットからシステム装置を取り外します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「3.4 ラックキャビネットからの取り外し」
- 2 システム装置背面の拘束ネジ 1 本を緩めます。
- 3 トップカバー前側の両側にある青いくぼみ（2箇所）を押さえながら、システム装置の背面に向かってスライドさせ、そのまま上に引き抜きます。



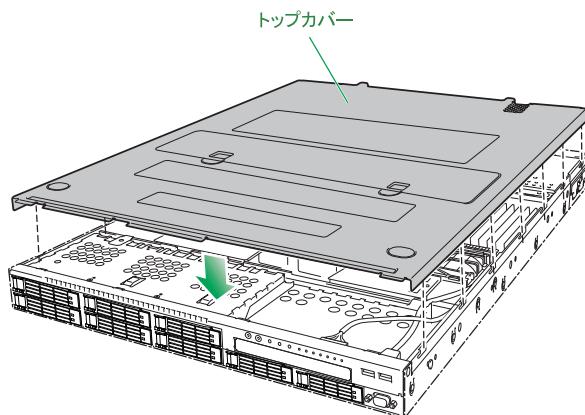
## 1.2 トップカバーを取り付ける

ここではトップカバーを取り付ける方法を説明します。

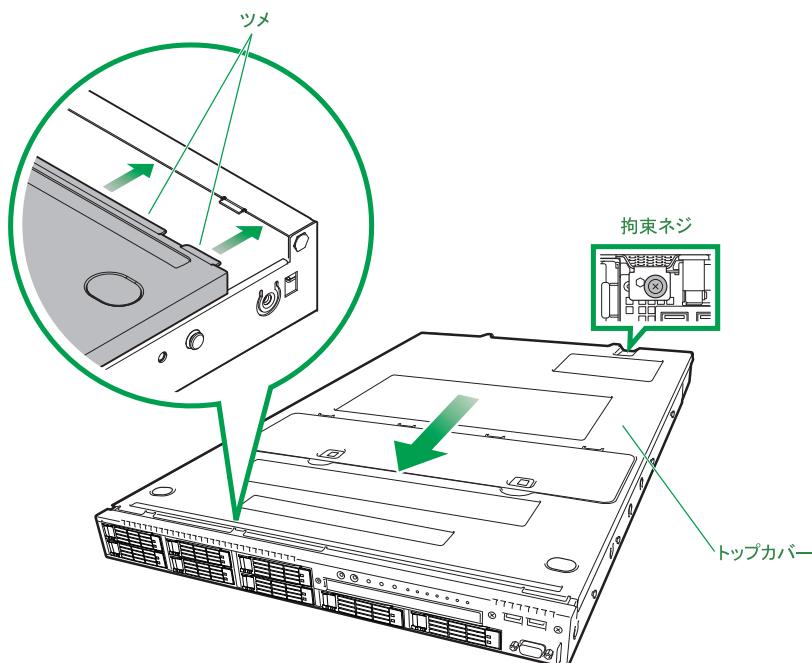
### 通知

カバーを取り付ける前に、ケーブル類が外にはみ出していないことをご確認ください。外にはみ出した状態でカバーを取り付けると、ケーブルが断線するおそれがあります。

- 1 トップカバーのツメと装置のガイド穴を合わせてトップカバーをかぶせます。



- 2 トップカバーの前側と後側を押さえながら、システム装置前面に向かってスライドさせます。  
トップカバー前側のツメが最後まで差し込まれたことを確認してください。
- 3 システム装置背面の拘束ネジ 1 本を締めます。



- 4 ラックキャビネットにシステム装置を取り付けます。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「3.3 ラックキャビネットへの取り付け」

— MEMO —

# 2

## プロセッサーの取り付け

---

---

この章では、システム装置に搭載可能なプロセッサーの種類と取り付け方法を説明します。  
なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 2.1 プロセッサーの種類 .....     | 6 |
| 2.2 プロセッサーの取り付け位置 ..... | 8 |
| 2.3 プロセッサーを取り付ける .....  | 9 |

## 2.1 プロセッサーの種類

システム装置に搭載可能なプロセッサーの形名と仕様は次のとおりです。

| 品名                       | 形名                | 仕様   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Xeon プロセッサー<br>E5-2699v3 | ECB993            | 2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット1用                           |
|                          | SECB993A          | 2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き        |
|                          | SECB9930CEX *1    | 2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット1用、長期保守専用                    |
|                          | SECB993ACEX *1 *2 | 2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用 |
| Xeon プロセッサー<br>E5-2697v3 | ECB973            | 2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット1用                           |
|                          | SECB973A          | 2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き        |
|                          | SECB9730CEX *1    | 2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット1用、長期保守専用                    |
|                          | SECB973ACEX *1 *2 | 2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用 |
| Xeon プロセッサー<br>E5-2690v3 | ECB903            | 2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット1用                           |
|                          | SECB903A          | 2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き        |
|                          | SECB9030CEX *1    | 2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット1用、長期保守専用                    |
|                          | SECB903ACEX *1 *2 | 2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用 |
| Xeon プロセッサー<br>E5-2660v3 | ECB603            | 2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット1用                           |
|                          | SECB603A          | 2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き        |
|                          | SECB6030CEX *1    | 2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット1用、長期保守専用                    |
|                          | SECB603ACEX *1 *2 | 2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用 |
| Xeon プロセッサー<br>E5-2640v3 | ECB403            | 2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット1用                            |
|                          | SECB403A          | 2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き         |
|                          | SECB4030CEX *1    | 2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット1用、長期保守専用                     |
|                          | SECB403ACEX *1 *2 | 2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用  |
| Xeon プロセッサー<br>E5-2620v3 | ECB203            | 2.40GHz/6コア/3次キャッシュ 15MB、スロット1用                            |
|                          | SECB203A          | 2.40GHz/6コア/3次キャッシュ 15MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き         |
|                          | SECB2030CEX *1    | 2.40GHz/6コア/3次キャッシュ 15MB、スロット1用、長期保守専用                     |
|                          | SECB203ACEX *1 *2 | 2.40GHz/6コア/3次キャッシュ 15MB、スロット2用、増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用  |

| 品名                       | 形名                | 仕様   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Xeon プロセッサー<br>E5-2603v3 | ECB033            | 1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用                               |
|                          | SECB033A          | 1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、<br>増設用システムファン3モジュール付き        |
|                          | SECB0330CEX *1    | 1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用、<br>長期保守専用                    |
|                          | SECB033ACEX *1 *2 | 1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、<br>増設用システムファン3モジュール付き、長期保守専用 |

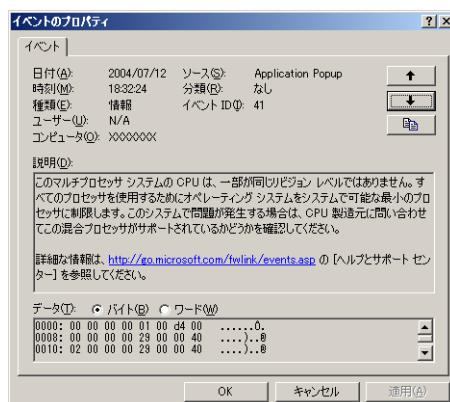
- \*1 長期保守対応モデルおよび、おまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。  
なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS210 AN1 モデルにのみラインナップしています。
- \*2 サポート形名は「GU-SECB\*\*\*ACEX」となります。



- プロセッサーを2個搭載する場合、同じ仕様のものを搭載してください。  
仕様が異なるプロセッサーが混在すると、システム装置は正常に動作しません。
- プロセッサースロット1には形名"ECB\*\*\*"、または"SECB\*\*\*CEX"プロセッサースロット2には形名"SECB\*\*\*A"、または"SECB\*\*\*ACEX" ("\*"はプロセッサースロット1、2ともに同じ英数字) を搭載してください。添付される増設用システムファンの有無が異なります。
- Xeon プロセッサー E5-2699v3 を2個搭載した構成でWindows Server 2008 R2 Hyper-V 2.0を使用する場合、Hyper-V 2.0 の論理プロセッサー数制限(最大 64 プロセッサー)により Hyper-Threading を無効にする必要があります。  
詳細は『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。



- 購入されたプロセッサーの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- プロセッサーのステッピング(レビジョン)が異なるものが混在する場合、Windowsにおいてはイベントビューアのシステムログに次のようなログが採取されますが、動作上問題ありません。



## 2.2 プロセッサーの取り付け位置

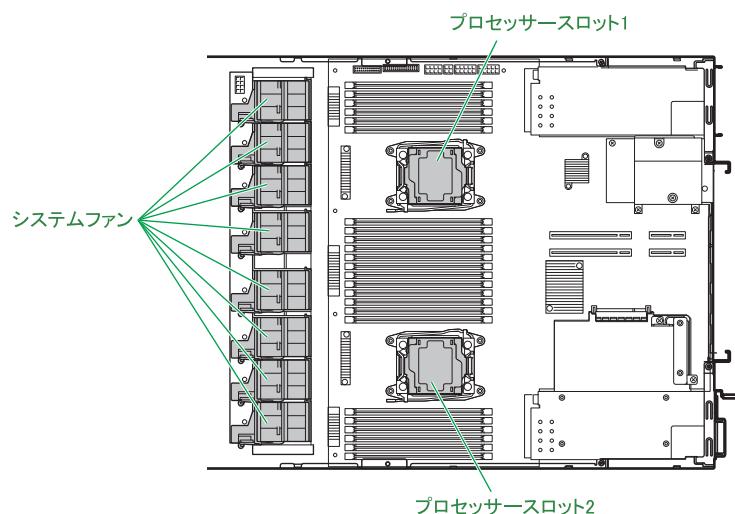
プロセッサーは、マザーボード上のプロセッサースロットに取り付けます。

システム装置は最大 2 プロセッサーまでのマルチプロセッシング（複数のプロセッサーを搭載）が可能です。

プロセッサースロットの位置は次のとおりです。プロセッサースロット 1 から順に搭載します。

なお、プロセッサーを 2 個搭載する場合、システムファンモジュールを 3 つ増設する必要があります。システムファンモジュールは、ファン 2 個で 1 組となっています。

→ 「7 システムファンの取り付け」 P.57



また、プロセッサーを 2 個搭載した場合、メモリーボードの増設などメモリー構成を変更する必要があります。

→ 「3 メモリーボードの取り付け」 P.15



- プロセッサースロット 1 にはプロセッサーを搭載してください。システム装置が動作しません。
- プロセッサーが次の構成の場合、システム装置に搭載している電源ユニットの電源容量が 800W タイプ (BP2371) または 800W タイプ 200V 用 (BP2363) であることを確認してください。電源容量が 460W タイプ (BP2370) の電源ユニットを搭載している場合、正常に動作しないことがあります。  
プロセッサーの搭載数により必要となる電源ユニットの種類については、「6 電源ユニットの取り付け」 P.49 をご参照ください。
  - ・ インテル Xeon プロセッサー E5-2699v3/E5-2697v3/E5-2690v3 を搭載
  - ・ インテル Xeon プロセッサー E5-2660v3/E5-2640v3/E5-2620v3/E5-2603v3 を 2 個搭載



搭載するプロセッサーの数により、必要なシステムファンの数が異なります。  
プロセッサー搭載数によるシステムファンの必要数は次のとおりです。

- プロセッサー 1 個搭載：システムファンモジュール 5 個（ファン 2 個 ×5）
- プロセッサー 2 個搭載：システムファンモジュール 8 個（ファン 2 個 ×8）

プロセッサー 2 個搭載時に必要となるシステムファンモジュールは、増設用のプロセッサー (SECB\*\*\*A) ("\*" は任意の英数字) に添付されます。

## 2.3 プロセッサーを取り付ける

プロセッサースロット 2 にプロセッサーを取り付ける方法を説明します。

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。  
また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。  
それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約 10 分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触ってください。

### 通知

- 内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電気部品に触ると装置の故障のおそれがあります。
- システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。

...  
補足

ここでは、プロセッサースロット 1 にプロセッサーが搭載されていることを前提に説明しています。

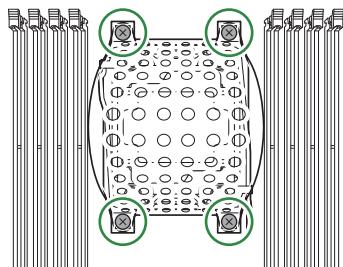
- 1 システム装置と周辺機器の電源を切ります。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「5.2 電源を切る」
- 2 システム装置背面に接続されている電源コードを、コンセントおよびシステム装置から抜きます。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」

...  
補足

冗長用の電源ユニットが搭載されている場合は電源コードが 2 本接続されていますので、2 本とも抜いてください。

- 3 システム装置に接続されている周辺機器のインターフェースケーブルを外します。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」
- 4 ラックキャビネットからシステム装置を取り外します。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「3.4 ラックキャビネットからの取り外し」
- 5 システム装置のカバーを取り外します。→ 「1.1 トップカバーを取り外す」 P.2

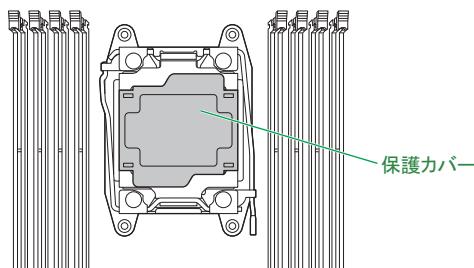
## 6 取付ネジ4本を外し、プロセッサースロット2のダミーカバーを外します。



補足

取り外したダミーカバーと取付ネジは、紛失しないように保管してください。プロセッサーを取り外した場合に必要となります。

## 7 プロセッサースロット2のスロットカバーから保護カバーを取り外します。



補足

取り外した保護カバーは、紛失しないように保管してください。プロセッサーを取り外した場合に必要となります。

## 8 プロセッサースロット2のオープンファーストレバーを開きます。

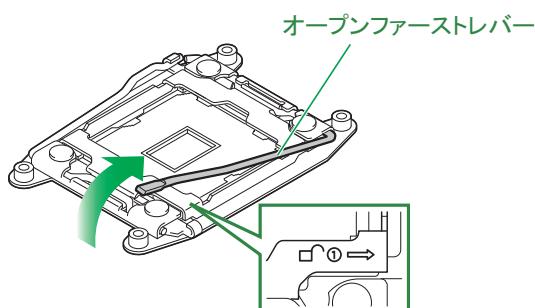
プロセッサースロットに と刻印されている側がオープンファーストレバーです。

オープンファーストレバーを、下に押しながら横にずらしてフックから外します。

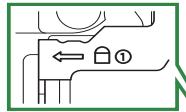
その後、ゆっくりとレバーが止まるまで開きます。

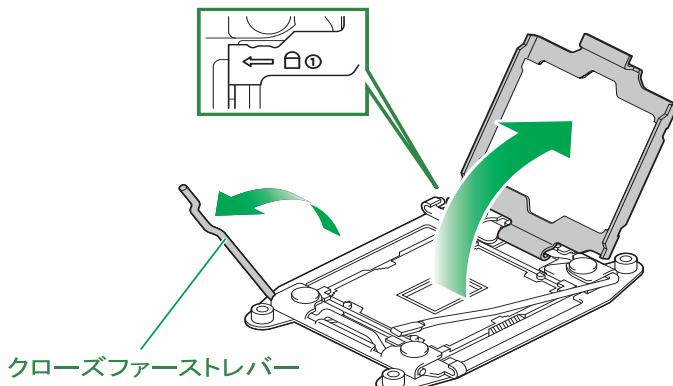
### 通知

レバーを操作するときに、周囲にあるコンデンサを折り曲げないように注意してください。壊れて動作しなくなります。



**9** プロセッサースロット2のクローズファーストレバーを開きます。

プロセッサースロットに  と刻印されている側がクローズファーストレバーです。  
クローズファーストレバーを、下に押しながら横にずらしてフックから外します。  
その後、ゆっくりとレバーが止まるまで開きます。



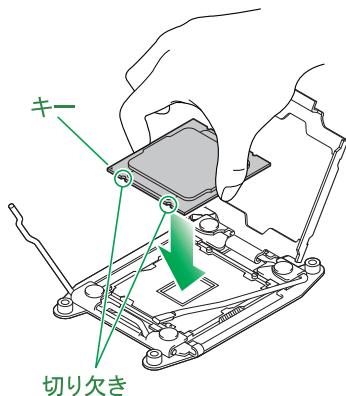
**10** プロセッサースロット2のスロットカバーを開きます。

**通知**

プロセッサースロットのソケットピンは精密にできているため、ソケットに触れたりして、ソケットピンを折らないように注意してください。壊れて動作しなくなります。

**11** プロセッサースロット2のソケットに増設するプロセッサーを差し込みます。

プロセッサーの切り欠きとソケットのキー部を合わせ、ゆっくりと置いてください。このとき、プロセッサーを傾けたり、滑らせたりしないでください。



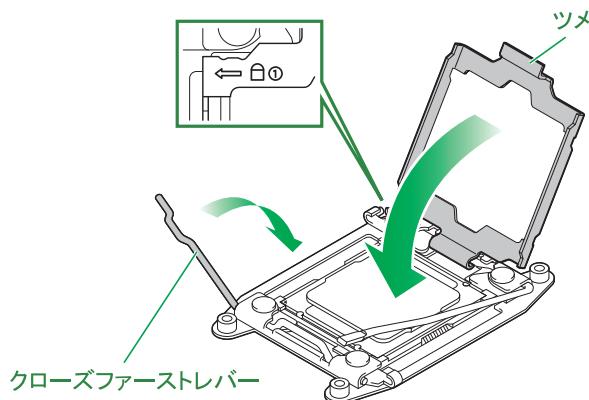
プロセッサーの底面には触れないでください。端子に汚れが付着し、接触不良の原因となります。

## 12 スロットカバーを閉じたあと、クローズファーストレバーを倒してロックします。

クローズファーストレバーを倒す前に、スロットカバーを閉じたあとツメがある方を上から押して、しっかりと閉じてください。

...  
補足

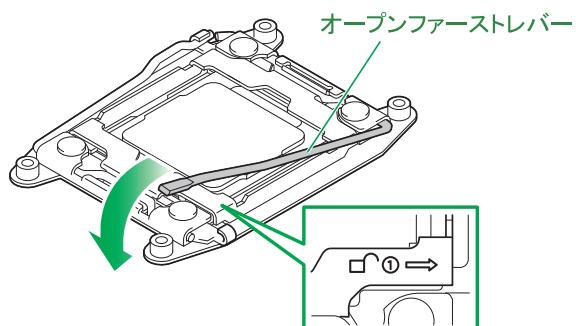
レバーは、横にずらしながら押し込んでロックしてください。  
また、レバーを倒すときプロセッサースロットのソケットカバーに当たっていないことを確認してください。



## 13 オープンファーストレバーを倒してロックします。

...  
補足

レバーは、横にずらしながら押し込んでロックしてください。  
また、レバーを倒すときプロセッサースロットのソケットカバーに当たっていないことを確認してください。



**14** プロセッサーの上にヒートシンク（プロセッサーに添付）を取り付けます。

**通知**

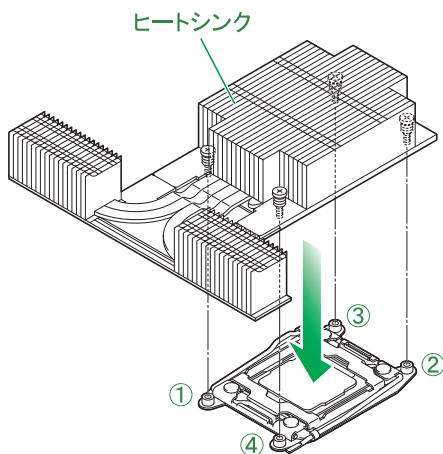
ヒートシンクは変形しやすいため、側面を強く押さえないでください。また、ヒートシンク裏面の熱伝導グリスには触れないようご注意ください。放熱効率が低下し、故障の原因となります。



ネジを締めるとき、バネの力が強いため、周囲にある部品やコンデンサをきずつけないように注意してください。



ヒートシンクの形状は実際のものとは異なることがあります。



**15** システムファンモジュール（プロセッサーに添付）を3個取り付けます。

「[7.3 システムファンを取り付ける](#)」P.60 を参照し、システムファンを増設してください。

**16** システム装置のカバーを取り付けます。→ 「[1.2 トップカバーを取り付ける](#)」P.3

**17** ラックキャビネットにシステム装置を取り付けます。

→ 「[ユーザーズガイド～導入編～](#)」「[3.3 ラックキャビネットへの取り付け](#)」

**18** システム装置に周辺機器のインターフェースケーブルを接続します。

→ 「[ユーザーズガイド～導入編～](#)」「[4 システム装置の接続](#)」

**19** 電源コードをコンセントおよびシステム装置に接続します。

→ 「[ユーザーズガイド～導入編～](#)」「[4.4 電源コードを接続する](#)」

以上でプロセッサーの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。



プロセッサーの取り外しは、取り付けの逆の手順で行ってください。  
プロセッサーを取り外したプロセッサースロットには、ソケットピン保護のため保護カバーを取り付けてください。

# 3

## メモリー ボードの取り付け

---

---

この章では、システム装置に搭載可能なメモリー ボードの種類と取り付ける方法を説明します。なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3.1 メモリー ボードの種類 .....     | 16 |
| 3.2 メモリー ボードの取り付け位置 ..... | 17 |
| 3.3 メモリー ボードを取り付ける .....  | 22 |

## 3.1 メモリーボードの種類

システム装置に搭載可能なメモリーボードは、次のとおりです。

メモリーボードは 10 種類あります。出荷時のメモリー RAS モードにより、搭載できるメモリーボードが異なります。

| 品名                  | 形名             | 仕様  |
|---------------------|----------------|---|
| メモリーボード<br>(RDIMM)  | MJ7008R0       | 8GB (4GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM     |
|                     | MJ7016R0 *1    | 16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM    |
|                     | MJ7032R0 *1    | 32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM   |
| メモリーボード<br>(LRDIMM) | MJ7064N0       | 64GB (32GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Load-Reduced DIMM |
| メモリーボード<br>(RDIMM)  | MJ7016R0MEX *2 | 16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM    |
|                     | MJ7032R0MEX *2 | 32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM   |
| メモリーボード<br>(RDIMM)  | MJ7016R0LEX *3 | 16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM    |
|                     | MJ7032R0LEX *3 | 32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM   |
| メモリーボード<br>(RDIMM)  | MJ7024R0SEX *4 | 24GB (8GB×3枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM    |
|                     | MJ7048R0SEX *4 | 48GB (16GB×3枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM   |

\*1 長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS210 AN1 モデルにのみラインナップしています。

\*2 メモリー RAS モードを「Mirroring」に設定して出荷するための専用形名です。

\*3 メモリー RAS モードを「LockStep」に設定して出荷するための専用形名です。

\*4 メモリー RAS モードを「Sparing」に設定して出荷するための専用形名です。



- メモリーボード\* (RDIMM) とメモリーボード (LRDIMM) を混在搭載することはできません。種類の異なるメモリーボードを混在搭載すると、システム装置が正常に動作しません。
- メモリー容量が 4GB の RDIMM(MJ7008R0) と 32GB の LRDIMM(MJ7064N0) は、メモリー RAS モードの「Mirroring」、「LockStep」、「Sparing」をサポートしていません。これらのメモリー RAS モードは使用しないでください。



- OS によって使用可能なメモリー容量に制限があります。使用する OS の仕様をご確認ください。
- システム装置に搭載されているメモリーボードは、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。  
また、購入されたメモリーボードの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- システム装置に搭載されている総メモリー容量は、システム BIOS セットアップメニューまたは Web コンソールから確認できます。  
詳細は『ユーザーズガイド～BIOS 編～』または『ユーザーズガイド～リモートマネージメント編～』をご参照ください。
- メモリーボードの動作クロックは、メモリーの動作モードなどの設定やシステム構成により異なります。  
詳細は「A.1 メモリーの動作クロック」P.64 をご参照ください。
- PCIデバイスが使用するメモリー領域の存在により、搭載するメモリーボード容量の一部が使用できない場合があります。詳細は「A.2 メモリーホール」P.65 をご参照ください。

## 3.2 メモリーボードの取り付け位置

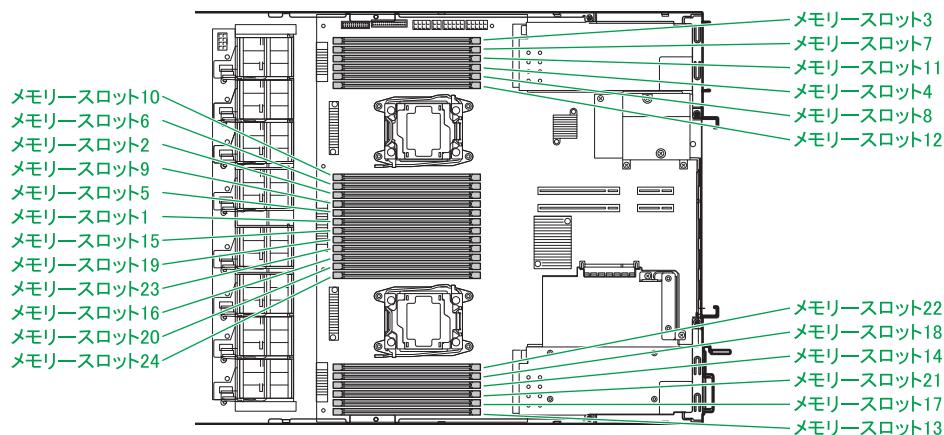
メモリーボードは、マザーボードにあるメモリースロットに取り付けます。

### 3.2.1 メモリースロット

メモリースロットは、マザーボード上に24スロットあります。

メモリースロット1～12がプロセッサー1に、メモリースロット13～24がプロセッサー2に接続されます。

メモリースロットの位置は次のとおりです。



メモリースロットとマザーボード上の表記は次のとおり対応します。

| メモリースロット |    | マザーボード表記    |             |
|----------|----|-------------|-------------|
| 1        | 13 | CPU1_DIMM1  | CPU2_DIMM1  |
| 2        | 14 | CPU1_DIMM2  | CPU2_DIMM2  |
| 3        | 15 | CPU1_DIMM3  | CPU2_DIMM3  |
| 4        | 16 | CPU1_DIMM4  | CPU2_DIMM4  |
| 5        | 17 | CPU1_DIMM5  | CPU2_DIMM5  |
| 6        | 18 | CPU1_DIMM6  | CPU2_DIMM6  |
| 7        | 19 | CPU1_DIMM7  | CPU2_DIMM7  |
| 8        | 20 | CPU1_DIMM8  | CPU2_DIMM8  |
| 9        | 21 | CPU1_DIMM9  | CPU2_DIMM9  |
| 10       | 22 | CPU1_DIMM10 | CPU2_DIMM10 |
| 11       | 23 | CPU1_DIMM11 | CPU2_DIMM11 |
| 12       | 24 | CPU1_DIMM12 | CPU2_DIMM12 |

## 3.2.2 メモリー ボードの搭載ルール

メモリースロットはプロセッサーにより 2 つに分かれ、さらにそれぞれ 4 つのチャネルに分かれてプロセッサーに接続されています。メモリースロットとプロセッサーおよびチャネルの対応は次のとおりです。

| プロセッサー | チャネル | メモリースロット   |
|--------|------|------------|
| 1      | 0    | 1, 5, 9    |
|        | 1    | 2, 6, 10   |
|        | 2    | 3, 7, 11   |
|        | 3    | 4, 8, 12   |
| 2      | 0    | 13, 17, 21 |
|        | 1    | 14, 18, 22 |
|        | 2    | 15, 19, 23 |
|        | 3    | 16, 20, 24 |

メモリー ボードはそれぞれのプロセッサーに対し同じ構成となるよう取り付けます。

また、メモリースロット番号の小さい番号の順で取り付けます。

なお、使用的するメモリーの RAS モードと搭載するプロセッサー数により、取り付けるメモリー ボードの種類やスロット、順番が異なります。



搭載ルールにしたがわずにメモリー ボードを増設すると、システム装置が正常に動作しません。

制限

### ▶ メモリー RAS モード

メモリーの RAS モードは、システム BIOS のセットアップメニューの「Advanced」-「Memory Configuration」-「Memory RAS Mode」から設定します。

RAS モードは次の 4 種類あります。

- Independent  
チャネルがそれぞれ独立して動作します（インターリーブ）。
- Mirroring  
チャネル 0、1 間およびチャネル 2、3 間をミラーリングして動作します（メモリーミラーリング）。  
チャネル間インターリーブは行われないため、「Independent」モードよりメモリー アクセス性能は低下します。また、OS が使用可能なメモリー容量は 2 チャネル分となります。
- Sparing  
各チャネルに搭載されるメモリー ボードの 1 ランクを、スペアメモリーとして動作します（オンラインスペアメモリー）。チャネル間インターリーブを行いますが、1 ランクが予備となるため「Independent」モードよりメモリー アクセス性能は低下します。スペアメモリーとして設定できるランクはチャネルごとに 1 ランクです。
- Lock Step  
チャネル 0、1 間およびチャネル 2、3 間を同調して、データ 64 ビット／ECC8 ビットアクセスを、データ 128 ビット／ECC16 ビットに拡張して動作します（ロックステップ）。SDDC による複数ビットエラー検出・訂正機能を強化します。
  - ◆ Independent、Mirroring、Sparing：  
x4 SDDC (1 箇所の 4bit DRAM Device Failure 訂正可能)

- ◆ Lock Step :
  - x4/x8 SDDC (1箇所の4bit/8bit DRAM Device Failure 訂正可能)
  - また、2箇所の4bit DRAM Device Failure 検出可能
- チャネル間インターリープは行われないため、「Independent」モードよりメモリアクセス性能は低下します。

## 補足

- メモリーの動作モードは択一です。
- メモリーRASモードの機能の詳細は、『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。
- メモリー容量が4GBのRDIMM(MJ7008R0)は、DIMMの仕様によりx4 SDDCは機能しません。

## (1) 「Independent」で使用する場合

容量が異なるメモリーボードは2種類まで混在可能です。この場合、搭載優先順位の高いメモリースロットに容量の大きいメモリーボードを搭載してください。

| (メモリー容量大)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (メモリー容量小) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| メモリースロット 1・2 (13・14), 3・4 (15・16), 5・6 (17・18), 7・8 (19・20), 9・10 (21・22), 11・12 (23・24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |

\* カッコ内はプロセッサースロット2搭載時に追加

- プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを2枚1組で搭載します。

| プロセッサー   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|----|----|
| チャネル     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| メモリースロット | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8  | 12 |    |
| 搭載順位     | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤  | ② | ④ | ⑥  | ② | ④  | ⑥  |    |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

- プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを4枚1組で搭載します。

| プロセッサー   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| チャネル     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| メモリースロット | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8  | 12 | 13 | 17 | 21 | 14 | 18 | 22 | 15 | 19 | 23 | 16 | 20 | 24 |    |
| 搭載順位     | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤  | ② | ④ | ⑥  | ② | ④  | ⑥  | ①  | ③  | ⑤  | ①  | ③  | ⑤  | ②  | ④  | ⑥  | ②  | ④  | ⑥  |    |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

## (2) 「Mirroring」または「Lock Step」で使用する場合

メモリーボードはすべて同じ容量のものを搭載してください。



- 「Mirroring」または「Lock Step」の場合、容量が異なるメモリーボードを搭載しないでください。サポートしていないため、動作を保証しません。
- メモリー容量が4GBのRDIMM (MJ7008R0)と32GBのLRDIMM (MJ7064N0)は使用しないでください。「Mirroring」と「LockStep」をサポートしていません。

### ■ プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを2枚1組で搭載します。

| プロセッサー   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|
| チャネル     | 0 |   |   | 1 |   |    | 2 |   |    | 3 |   |    |
| メモリースロット | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| 搭載順位     | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤  | ② | ④ | ⑥  | ② | ④ | ⑥  |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

### ■ プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを4枚1組で搭載します。

| プロセッサー | 1 |   |   |   |   |    |   |   | 2  |   |   |    |    |    |    |    | 0  |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |  |   |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|
|        | 0 |   |   | 1 |   |    | 2 |   | 3  |   |   | 0  |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    | 0  |    | 1  |    | 2  |  | 3 |
| チャネル   | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 14 | 18 | 22 | 15 | 19 | 23 | 16 | 20 | 24 |  |   |
| 搭載順位   | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤  | ② | ④ | ⑥  | ② | ④ | ⑥  | ①  | ③  | ⑤  | ①  | ③  | ⑤  | ②  | ④  | ⑥  | ②  | ④  | ⑥  |  |   |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

## (3) 「Sparing」で使用する場合

メモリーボードはすべて同じ容量のものを搭載してください。



- 「Sparing」の場合、容量が異なるメモリーボードを搭載しないでください。サポートしていないため、動作を保証しません。
- メモリー容量が4GBのRDIMM (MJ7008R0)と32GBのLRDIMM (MJ7064N0)は使用しないでください。「Sparing」をサポートしていません。

### ■ プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを3枚1組で搭載します。

| プロセッサー   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|
| チャネル     | 0 |   |   |   | 1 |    |   |   | 2  |   |   |    |
| メモリースロット | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| 搭載順位     | ① | ① | ① | ② | ② | ②  | ③ | ③ | ③  | ④ | ④ | ④  |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

■ プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリー ボードを 6 枚 1 組で搭載します。

| プロセッサー   | 1 |   |   |   |   |    |   |   | 2  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| チャネル     | 0 |   | 1 |   | 2 |    | 3 |   | 0  |   | 1 |    | 2  |    | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| メモリースロット | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 14 | 18 | 22 | 15 | 19 | 23 | 16 | 20 | 24 |
| 搭載順位     | ① | ① | ① | ② | ② | ②  | ③ | ③ | ③  | ④ | ④ | ④  | ①  | ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ③  | ④  | ④  | ④  |

\* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

## 3.3 メモリーボードを取り付ける

メモリースロットにメモリーボードを取り付ける方法を説明します。

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。  
また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。  
それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約 10 分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触ってください。

### 通知

- 内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電気部品に触ると装置の故障のおそれがあります。
- システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。

- 1 システム装置と周辺機器の電源を切ります。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「5.2 電源を切る」
- 2 システム装置背面に接続されている電源コードを、コンセントおよびシステム装置から抜きます。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」



冗長用の電源ユニットが搭載されている場合は電源コードが2本接続されていますので、2本とも抜いてください。

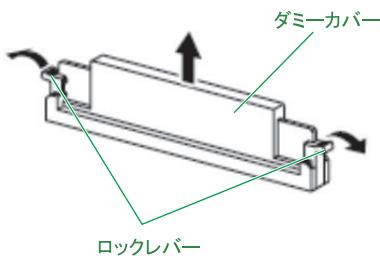
- 3 システム装置に接続されている周辺機器のインターフェースケーブルを外します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」
- 4 ラックキャビネットからシステム装置を取り外します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「3.4 ラックキャビネットからの取り外し」
- 5 システム装置のカバーを取り外します。→「1.1 トップカバーを取り外す」P.2
- 6 メモリーボードを取り付けるスロットを確認します。  
→「3.2 メモリーボードの取り付け位置」P.17

## 7 ダミーカバーを取り外します。

メモリースロット両端にあるロックレバーを外側に押し広げ、コネクタからダミーカバーが外れたら、垂直に引き抜きます。

### 通知

- ダミーカバーを取り外す際は、作業スペースが狭いため、周囲の部品に干渉しないように注意してください。ダミーカバーや周囲の部品が破損するおそれがあります。
- メモリースロットのロックレバーを開くときは、周囲にあるコンデンサを折り曲げないように注意してください。壊れて動作しなくなります。



### 補足

取り外したダミーカバーは紛失しないように保管してください。メモリーボードを取り外した場合に必要となります。

## 8 メモリーボードの向きを確認し、メモリースロット両端にあるロックレバーを開いた状態でメモリーボードを差し込みます。

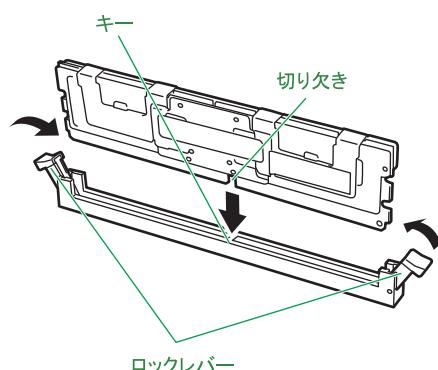
### 通知

- メモリーボードはスロットに対して垂直になるように差し込んでください。外れたまま差し込んだりすると、ピンが折れるなど損傷の原因となります。
- メモリースロットのロックレバーを開くときは、周囲にあるコンデンサを折り曲げないように注意してください。壊れて動作しなくなります。

メモリーボードをしっかりと取り付けると、両側のロックレバーが閉じて固定されます。  
ロックレバーがしっかりと閉じていない場合は、メモリーボードを再度押し込んでください。

### 補足

メモリーボードの形状は形名により異なります。



- 9** システム装置のカバーを取り付けます。→「1.2 トップカバーを取り付ける」P.3
- 10** ラックキャビネットにシステム装置を取り付けます。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「3.3 ラックキャビネットへの取り付け」
- 11** システム装置に周辺機器のインターフェースケーブルを接続します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」
- 12** 電源コードをコンセントおよびシステム装置に接続します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」
- 13** システム BIOS のセットアップメニューを起動し、メモリー再構成のためのリテストを行います。  
→『ユーザーズガイド～BIOS 編～』「1.6 メモリーを再構成する」

以上でメモリー ボードの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。



メモリー ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順で行ってください。  
メモリー ボードを取り外したスロットには、ダミーカバーを取り付けてください。

# 4

## 内蔵デバイスの取り付け

---

---

この章では、システム装置に搭載可能な内蔵デバイスの種類と取り付け方法を説明します。  
なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 4.1 内蔵デバイスの種類 .....     | 26 |
| 4.2 内蔵デバイスの取り付け位置 ..... | 28 |
| 4.3 内蔵デバイスを取り付ける .....  | 31 |

## 4.1 内蔵デバイスの種類

システム装置に搭載可能な内蔵デバイスには、内蔵ハードディスク、内蔵SSDと、内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMがあります。

### 4.1.1 内蔵ハードディスク／内蔵SSD

RS210 AN1 モデルに搭載可能な内蔵ハードディスク および内蔵SSD は次のとおりです。

| 品名        | 形名             | 仕様  |
|-----------|----------------|---|
| 内蔵ハードディスク | UH7300BA1      | HDD、SAS 12Gbps、300GB、15000r/min、2.5型            |
|           | UH7450BA1      | HDD、SAS 12Gbps、450GB、15000r/min、2.5型            |
|           | UH7600BA1      | HDD、SAS 12Gbps、600GB、15000r/min、2.5型            |
|           | SUH7600BA1R *1 | HDD、SAS 12Gbps、600GB、15000r/min、2.5型、<br>長期保守専用 |
|           | UH7300BB1      | HDD、SAS 12Gbps、300GB、10000r/min、2.5型            |
|           | UH7600BB1      | HDD、SAS 12Gbps、600GB、10000r/min、2.5型            |
|           | SUH7600BB1R *1 | HDD、SAS 12Gbps、600GB、10000r/min、2.5型、<br>長期保守専用 |
|           | UH71200BB1     | HDD、SAS 12Gbps、1.2TB、10000r/min、2.5型            |
|           | UH71800BB1     | HDD、SAS 12Gbps、1.8TB、10000r/min、2.5型            |
| 内蔵SSD     | UH7200XCN      | SSD、SATA 6Gbps、200GB、eMLC、2.5型                  |
|           | UH7400NCN      | SSD、SAS 12Gbps、400GB、eMLC、2.5型                  |
|           | UH7800BSA1     | SSD、SAS 12Gbps、800GB、eMLC、2.5型                  |

\*1 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。

サポート形名は「GU-SUH7600BA1R」および「GU-SUH7600BB1R」となります。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS210 AN1 モデルにのみラインナップしています。

RS210 BN1 モデルには、内蔵ハードディスクと内蔵SSDを搭載することはできません。



内蔵ハードディスク（UH71800BB1、1.8TB:10000r/min）は処理パフォーマンスが低下する恐れがあるため、VMware 環境での動作をサポートしていません。



システム装置に搭載されている内蔵ハードディスク／内蔵SSDは、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。

また、購入された内蔵ハードディスク／内蔵SSDの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。

内蔵SSD (Solid State Drive) は半導体記録素子であるフラッシュメモリを使用した記憶装置です。SSDの特性で運用上注意が必要な事項があります。

詳細については『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

## 4.1.2 内蔵 DVD ドライブ

システム装置に搭載可能な内蔵 DVD ドライブとして、内蔵 DVD-RAM と内蔵 DVD-ROM をサポートしています。内蔵 DVD-RAM と内蔵 DVD-ROM は購入時に選択したいずれか 1 台が標準搭載されます。

システム装置に搭載可能な内蔵 DVD ドライブは次のとあります。

| 品名         | 形名       | 仕様   |
|------------|----------|--|
| 内蔵 DVD-ROM | UV5090EX | DVD-ROM、SATA 1.5Gbps、再生速度 DVD-ROM : 8 倍速 /CD-ROM : 24 倍速、超薄型                                     |
| 内蔵 DVD-RAM | UV7140EX | DVD-RAM、SATA 1.5Gbps、書込速度 DVD-RAM : 5 倍速、再生速度 DVD-RAM : 5 倍速 /DVD-ROM : 8 倍速 /CD-ROM : 24 倍速、超薄型 |

## 4.2 内蔵デバイスの取り付け位置

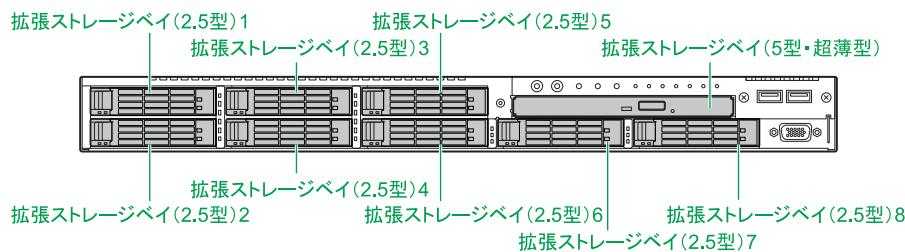
内蔵ハードディスクや内蔵DVD-ROMなどの内蔵デバイスは、システム装置前面の拡張ストレージベイに取り付けます。

### 4.2.1 拡張ストレージベイ

拡張ストレージベイ（2.5型）は8つあり、RS210 AN1 モデルにおいて、内蔵ハードディスクまたは内蔵SSDを最大8台搭載できます。

拡張ストレージベイ（5型・超薄型）は1つあり、内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVD-RAMのいずれかを搭載します。

拡張ストレージベイの位置は次のとおりです。



拡張ストレージベイ（2.5型）とシステム装置前面のベイ表示（刻印）は、次のとおり対応しています。

| 拡張ストレージベイ（2.5型） |   | システム装置前面ベイ表示 |   |
|-----------------|---|--------------|---|
| 1               | 5 | 0            | 4 |
| 2               | 6 | 1            | 5 |
| 3               | 7 | 2            | 6 |
| 4               | 8 | 3            | 7 |

…  
補足

未使用の拡張ストレージベイ（2.5型）には、ほこりの吸引防止のため、ダミーキャニスタが取り付けられています。

## 4.2.2 内蔵デバイスの搭載ルール

内蔵デバイスはモデルにより、取り付けられる内蔵デバイスの種類や拡張ストレージベイが異なります。

### (1) RS210 AN1 モデル

拡張ストレージベイに搭載可能なデバイスは次の表のとおりです。

システム管理を考慮して、ブートディスクとして設定するディスクアレイのハードディスクや SSD は、拡張ストレージベイ 1 から取り付けてください。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

| 品名   | 形名                       | 拡張ストレージベイ<br>(2.5型) |   |   |   |   |   |   |   | 拡張ストレージベイ<br>(5型:超薄型) |
|--|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
|  |                          | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                       |
| 内蔵ハードディスク (300GB: 15000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH7300BA1                | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (450GB: 15000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH7450BA1                | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (600GB: 15000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH7600BA1<br>SUH7600BA1R | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (300GB: 10000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH7300BB1                | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (600GB: 10000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH7600BB1<br>SUH7600BB1R | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (1.2TB: 10000r/min)<br>*1 *2 *3    | UH71200BB1               | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵ハードディスク (1.8TB: 10000r/min)<br>*1 *2 *3 *5 | UH71800BB1               | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵SSD (SATA 200GB) *1 *2                     | UH7200XCN                | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵SSD (SAS 400GB) *1 *2                      | UH7400NCN                | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵SSD (SAS 800GB) *1 *2                      | UH7800BSA1               | ○                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×                     |
| 内蔵DVD-ROM *4                                 | UV5090EX                 | ×                   | × | × | × | × | × | × | × | ○                     |
| 内蔵DVD-RAM *4 *5                              | UV7140EX                 | ×                   | × | × | × | × | × | × | × | ○                     |

\*1 1つのディスクアレイを構成するハードディスク／SSD は同容量・同一回転数・同一形名のものを搭載してください。

\*2 リザーブディスクとして搭載する場合、ディスクアレイを構成するディスクのタイプ（ハードディスク／SSD）に合わせて搭載する必要があります。リザーブディスクは、ディスクタイプが異なるディスクアレイに対して有効になりません。  
ディスクタイプが異なる複数のディスクアレイが存在する場合、それぞれのディスクタイプに合わせてリザーブディスクを搭載し、「専用ホットスペア」に設定してください。

\*3 15000r/min と 10000r/min の内蔵ハードディスクを混在搭載時にリザーブディスクを設定する場合、「グローバルホットスペア」をサポートしていないため、「専用ホットスペア」に設定してください。

\*4 内蔵DVD-ROM と内蔵DVD-RAM は選一です。

\*5 VMware 環境はサポートしていません。



内蔵ハードディスクの回転数 (15000r/min または 10000r/min) が異なるものを混在搭載することはサポートしていますが、回転数が異なる内蔵ハードディスクが混在するディスクアレイの構築はサポートしていません。



システム装置に搭載されている内蔵ハードディスク／内蔵SSD は、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。また、購入された内蔵ハードディスク／内蔵SSD の形名は、購入品に添付の『添付品一覧』で確認できます。

### ▶ ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式とその最大容量

ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式には、GPT (GUID Partition Table) と MBR (Master Boot Record) があります。OS を UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートによりインストールすると GPT に、レガシー (Legacy) ブートによりインストールすると MBR に設定されます。

それぞれのパーティションテーブルで認識可能な最大容量は、GPT が 256TB (NTFS の実装上の制限による)、MBR が 2TB です。

このため、OS をインストールする論理ドライブ（ブートパーティション）に MBR を使用する場合、論理ドライブ（LU）容量は 2TB (2199GB) を超えないように設定する必要があります。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。

論理ドライブの設定は、RAID BIOS または RAID 管理ユーティリティから行います。詳細は『ユーザーズガイド～BIOS 編～』または、RAID 管理ユーティリティのマニュアルをご参照ください。

なお、UEFI ブート（ブートパーティション：GPT）とレガシーブート（ブートパーティション：MBR）は、OS の種類によってサポートが異なります。システム装置がサポートする OS とブートモードの対応は次のとおりです。

| ブートモード   | サポート OS  |
|----------|--|
| UEFI ブート | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Windows Server 2012 R2</li> <li>· Windows Server 2012</li> <li>· RHEL7.2 (64-bit x86_64)</li> <li>· RHEL7.1 (64-bit x86_64)</li> <li>· RHEL6.6 (64-bit x86_64)</li> </ul> |
| レガシーブート  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Windows Server 2008 R2</li> <li>· RHEL6.6 (32-bit x86)</li> <li>· VMware vSphere ESXi 6.0</li> <li>· VMware vSphere ESXi 5.5</li> </ul>                                   |

## (2) RS210 BN1 モデル

拡張ストレージベイに搭載可能なデバイスは次の表のとおりです。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

| 品名               | 形名       | 拡張ストレージベイ<br>(2.5型) |   |   |   |   |   |   |   | 拡張ストレージベイ<br>(5型：超薄型) |
|------------------|----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                  |          | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                       |
| 内蔵 DVD-ROM *1    | UV5090EX | ×                   | × | × | × | × | × | × | × | ○                     |
| 内蔵 DVD-RAM *1 *2 | UV7140EX | ×                   | × | × | × | × | × | × | × | ○                     |

\*1 内蔵 DVD-ROM と内蔵 DVD-RAM は選一です。

\*2 VMware 環境はサポートしていません。

## 4.3 内蔵デバイスを取り付ける

拡張ストレージベイ（2.5型）に内蔵ハードディスクおよび内蔵SSDを取り付ける方法を説明します。取り付けはシステム装置の電源が入った状態で行います。

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約10分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触れてください。

### 通知

- 内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電気部品に触ると装置の故障のおそれがあります。
- システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。
- ハードディスク／SSDは次のとおり取り扱ってください。取り扱い方法によっては、ハードディスク／SSDの故障やデータの消失の原因となります。
  - ・システム装置やハードディスク／SSDを持ち運ぶときは、振動や衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。また、ハードディスク／SSDを取り扱うときには静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋を着用してください。
  - ・システム装置を移動させるときは電源を切り、電源プラグを抜いて30秒以上待ってから行ってください。

- 1 内蔵ハードディスク／内蔵SSDを取り付ける拡張ストレージベイに搭載されているダミーキャニスタを取り出します。

ダミーキャニスタをつまむように持ち、レバーを押しながら手前に引き抜きます。

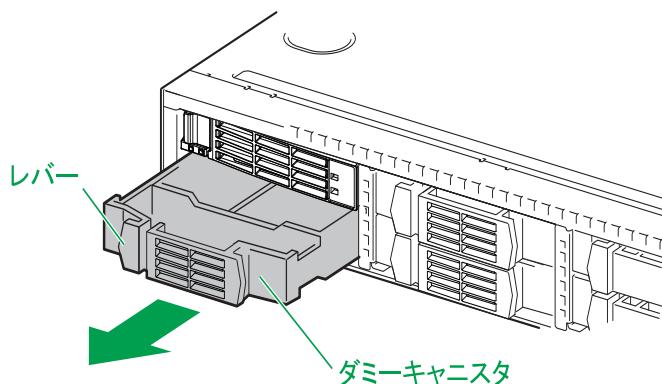


システム装置の電源が入った状態で、誤って内蔵ハードディスク／内蔵SSDを取り出すと、障害ディスクとして認識されます。

障害ディスクとして認識された場合、再度内蔵ハードディスク／内蔵SSDを搭載しても正常に認識されなくなるため、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

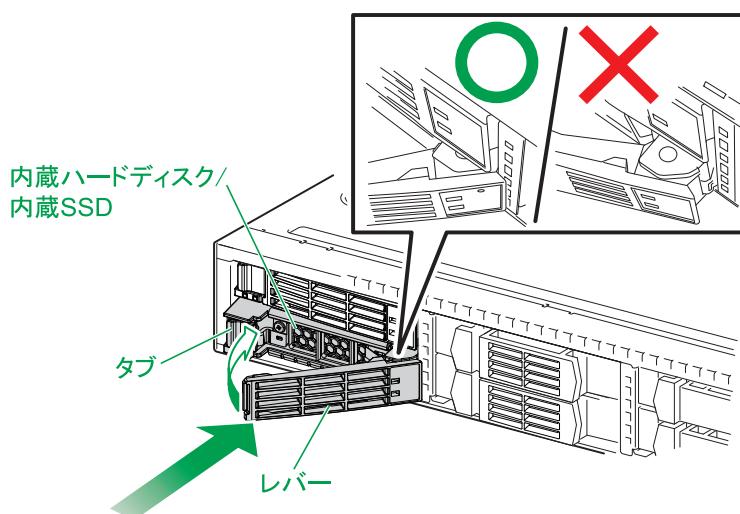


取り外したダミーキャニスタは紛失しないように保管してください。また、内蔵ハードディスクを搭載しない拡張ストレージベイにはダミーキャニスタを取り付けてください。



- 2 内蔵ハードディスク／内蔵SSDをガイドに合わせて拡張ストレージベイ（2.5型）に差し込み、止まったところでレバーを閉じてロックします。

内蔵ハードディスク／内蔵SSDは拡張ストレージベイ（2.5型）に差し込む前に、ハードディスクキャニスタのタブを押してレバーを開いてください。



以上でハードディスク／SSDの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。



- ディスクアレイの設定については、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。
- ディスクアレイの運用については、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』をご参照ください。

#### ▶ ディスクアレイを構成しているハードディスク／SSD の交換について

- ディスクアレイを構成しているハードディスク／SSD において、ディスクアレイの再構築をせずに障害が発生していないハードディスク／SSD を交換することは、システム装置の電源を切った状態・入った状態にかかわらずサポートしておりません。
- ディスクアレイを構成しているハードディスク／SSD を新しいハードディスク／SSD に交換する場合は、ディスクアレイを解除してからシステム装置の電源を切ってハードディスク／SSD を交換し、再度ディスクアレイを構築する必要があります。この場合、ディスクアレイのデータは失われますので、ディスクアレイの解除前に必要なデータをバックアップしてください。

— MEMO —

# 5

## 拡張ボードの取り付け

---

---

この章では、システム装置に搭載可能な拡張ボードの種類と取り付け方法を説明します。  
なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                        |    |
|------------------------|----|
| 5.1 拡張ボードの種類 .....     | 36 |
| 5.2 拡張ボードの取り付け位置 ..... | 39 |
| 5.3 拡張ボードを取り付ける .....  | 45 |

## 5.1 拡張ボードの種類

システム装置に搭載可能な拡張ボードは次のとおりです。

| 品名  | 形名  | 仕様   |
|---|---|--|
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：1GB キャッシュ）<br>*1 *2 *3                  | —   | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 1GB、内蔵用、8 レーン（×8）                   |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：2GB キャッシュ）<br>*1 *2 *3                  | —   | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 2GB、内蔵用、8 レーン（×8）                   |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：1GB キャッシュ：<br>キャッシュバックアップ付）<br>*1 *2 *3 | —   | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 1GB、内蔵用、キャッシュバックアップ付、8 レーン（×8）      |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：2GB キャッシュ：<br>キャッシュバックアップ付）<br>*1 *2 *3 | —   | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 2GB、内蔵用、キャッシュバックアップ付、8 レーン（×8）      |
| LAN 拡張カード（標準：1G<br>4 ポート）*4                                     | CN7N0TEX<br>SCN7N0TREX *5                           | PCI Express 2.0、1000BASE-T×4 ポート、4 レーン<br>(×4)                         |
| LAN 拡張カード（標準：10G<br>2 ポート + 1G 2 ポート）*4                         | CN7N0SEX<br>SCN7N0SREX<br>CN7N1SEX<br>SCN7N1SREX *5 | PCI Express 3.0、10GBASE-SR×2 ポート、<br>1000BASE-T×2 ポート、8 レーン（×8）        |
| SAS ボード *2  | CE7207  | PCI Express 2.0、SAS 6Gbps、2 ポート、8 レーン<br>(×8)                          |
|   | CE7208  | PCI Express 2.0、SAS 6Gbps、2 ポート、8 レーン<br>(×8)、LowProfile               |
|   | CE7301  | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、2 ポート、8 レーン<br>(×8)                         |
|   | CE7302  | PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、2 ポート、8 レーン<br>(×8)、LowProfile              |
| Fibre Channel ボード *2 *6   | CC7A11  | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン<br>(×8)                         |
|   | CC7A12  | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン<br>(×8)、LowProfile              |
|   | CC7A21  | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン<br>(×8)                         |
|   | CC7A22  | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン<br>(×8)、LowProfile              |
| Fibre Channel ボード *6  | CC7811  | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン<br>(×8)                          |
|   | CC7812  | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン<br>(×8)、LowProfile               |
|   | CC7821  | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン<br>(×8)                          |
|   | CC7822  | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン<br>(×8)、LowProfile               |
| CNA ボード *2  | CF7061  | PCI Express 2.0、FCoE 10Gbps/iSCSI 10Gbps、2<br>ポート、8 レーン（×8）            |
|   | CF7062  | PCI Express 2.0、FCoE 10Gbps/iSCSI 10Gbps、2<br>ポート、8 レーン（×8）、LowProfile |

| 品名                                | 形名           | 仕様  |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Fibre Channel ボード<br>(日立製) *2 *6  | CC7F11       | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン (×8)                           |
|                                   | CC7F12       | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン (×8)、LowProfile                |
|                                   | CC7F21       | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン (×8)                           |
|                                   | CC7F22       | PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン (×8)、LowProfile                |
| Fibre Channel ボード<br>(日立製) *6     | CC7831       | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン (×8)                            |
|                                   | CC7841       | PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン (×8)                            |
| LAN ボード *2 *7                     | CN7823 *8    | PCI Express 2.0、10GBASE-T、2 ポート、8 レーン (×8)                            |
|                                   | CN7824 *8    | PCI Express 2.0、10GBASE-T、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile                 |
|                                   | CN7841       | PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン (×8)                           |
|                                   | CN7842       | PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile                |
|                                   | CN7843       | PCI Express 2.0、10G SFP+ Direct Attach 接続、2 ポート、8 レーン (×8)            |
|                                   | CN7844       | PCI Express 2.0、10G SFP+ Direct Attach 接続、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile |
| LAN ボード *2                        | CN7652       | PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン (×8)                           |
|                                   | CN7653       | PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile                |
| LAN ボード *2                        | CN7743       | PCI Express 2.0、1000BASE-T、4 ポート、4 レーン (×4)                           |
|                                   | CN7744       | PCI Express 2.0、1000BASE-T、4 ポート、4 レーン (×4)、LowProfile                |
|                                   | CN7723       | PCI Express 2.0、1000BASE-T、2 ポート、1 レーン (×1)                           |
|                                   | CN7724       | PCI Express 2.0、1000BASE-T、2 ポート、1 レーン (×1)、LowProfile                |
| Infiniband ボード *9 *10             | CQ9561MA     | PCI Express 3.0、56Gbps、FDR、8 レーン (×8)                                 |
|                                   | CQ9561MB     | PCI Express 3.0、56Gbps、FDR、8 レーン (×8)、LowProfile                      |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード *2           | CA7748       | PCI Express 3.0、SAS 6Gbps、外付け用、キャッシュバックアップ付、8 レーン (×8)、LowProfile     |
| PCIe Flash ドライブボード<br>*10 *11 *12 | CG71100VD3EX | PCI Express 2.0、1.1TB Flash Drive、8 レーン (×8)                          |
|                                   | CG72200VD3EX | PCI Express 2.0、2.2TB Flash Drive、8 レーン (×8)                          |
|                                   | CG74800VD2EX | PCI Express 2.0、4.8TB Flash Drive、8 レーン (×8)                          |

\*1 RS210 AN1 モデルのみサポートしています。

\*2 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。  
なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS210 AN1 モデルにのみラインナップしています。

\*3 RAID 専用スロットに搭載します。購入時に選択したいずれか（キャッシュ 1GB/2GB、キャッシュバックアップあり／なし）が標準搭載されます。

\*4 LAN 拡張カード専用スロットに搭載します。購入時に選択したいずれか（1G 4 ポート / 10G 2 ポート + 1G 2 ポート）が標準搭載されます。なお、Wake On LAN と PXE ブートをサポートしています。

\*5 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。  
なお、サポート形名は「GU-SCN7N0TREX」、「GU-SCN7N0SREX」および「GU-SCN7N1SREX」となります。



- \*6 Fibre Channel ボード (CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22/CC7811/CC7812/CC7821/CC7822) と Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F21/CC7831/CC7841) は同じシステム装置に混在搭載することはできません。
- \*7 SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) 機能をサポートします。動作条件は次のとおりです。  
ホスト OS : Windows Server 2012 R2  
ゲスト OS : Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012  
詳細については、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納されるそれぞれの LAN ボードの取扱説明書をご参照ください。  
なお、ゲスト OS 上の SR-IOV の仮想ポートにおいて、「NIC チーミング機能」はサポートしていません。
- \*8 iSCSI インタフェース接続する場合、Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Linux / VMware の環境においてのみサポートします（Linux は 64-bit x86\_64 のみサポートします。32-bit x86 はサポートしません）
- \*9 RHEL6.6 の環境においてのみサポートします。ただし、REHEL6.6 のカーネルバージョンは「2.6.32-504.30.3.el6」のみサポートします。
- \*10 標準モデルとおまかせ安心モデルのみサポートしています。  
ロングライフサポートモデル // ロングライフモデルⅡ / おまかせ安心ロングライフモデル / 長期保守対応モデル / おまかせ安心長期保守モデルはサポート対象外です。
- \*11 Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Linux / VMware の環境においてのみサポートします。  
また、Linux は 64-bit x86\_64 のみサポートします。32-bit x86 はサポートしません。
- \*12 PCIe Flash ドライブボードを搭載する場合、システム装置の設置環境のうち、温度条件が変わります。  
動作時、10 ~ 28 °Cで使用する必要があります。→『ユーザーズガイド～導入編～』

…  
補足

- RHEL7 環境の場合、オプション製品（周辺機器、内蔵デバイス）の動作確認情報については、お問い合わせ先にお問い合わせください。
- 購入された拡張ボードの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- LAN に関する注意事項と拡張機能の詳細は『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

## 5.2 拡張ボードの取り付け位置

拡張ボードは、マザーボードおよび、PCI ライザーボード（PCI ライザースロットに実装）にある拡張スロットに取り付けます。

### 5.2.1 拡張スロット

拡張スロットはマザーボード上に 2 個、PCI ライザーボード上に 2 個あります。

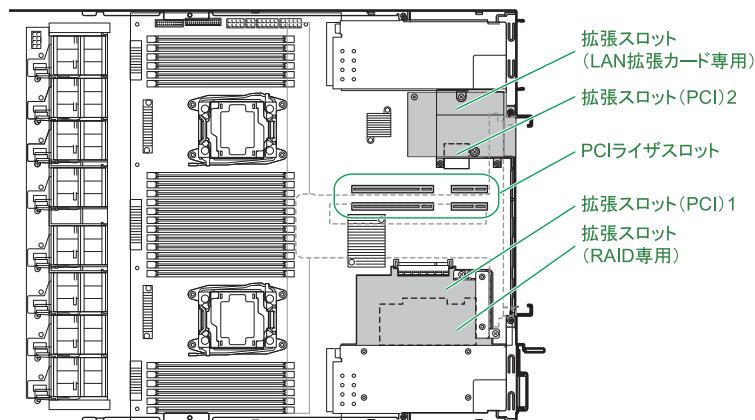
マザーボードにある拡張スロットは、ディスクアレイコントローラボードおよび LAN 拡張カードを搭載する専用スロットです。

各拡張スロットの仕様は次のとおりです。

- PCI1 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)
- PCI2 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、LowProfile
- RAID 専用 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、ディスクアレイコントローラボード（標準）専用
- LAN 拡張カード専用 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、LAN 拡張カード（標準）専用

拡張スロット（PCI）1、2 とシステム装置背面のスロット表示（刻印）は、次のとおり対応しています。

| 拡張スロット | システム装置背面スロット表示 |
|--------|----------------|
| PCI1   | 1C             |
| PCI2   | 1D             |



各スロットのバス幅／バスクロック、I/O 電圧、バス No.、デバイス No. およびバススキャンの優先順位と、各スロットに取り付けられる拡張ボードのサイズおよび種類は、次のとおりです。

| 拡張<br>スロット      | バス幅／<br>バスクロック                           | I/O<br>電圧 | スロット<br>形状    | バス<br>No. *1 | デバイス<br>No. *1 | バス<br>スキャン順 | 取り付けられる拡張ボード  |
|-----------------|--|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------|---|
| PCI1            | 単方向 1bit<br>(双方向 2bit)<br>/8 レーン<br>(x8) | 3.3V      | 8 レーン<br>(x8) | C            | 0              | 3           | PCI Express x1, x2, x4, x8 /<br>スタンダード／ハーフサイズ *3    |
| PCI2 *2         |  |           |               | 40           | 0              | 4           | PCI Express x1, x2, x4, x8 /<br>LowProfile / MD2 *3 |
| RAID 専用         |  |           |               | 1            | 0              | 1           | ディスクアレイコントローラ<br>ボード                                |
| LAN 拡張<br>カード専用 |  |           |               | 5            | 0              | 2           | LAN 拡張カード   |

\*1 バス No. とデバイス No. は 16 進数で表記しています。

\*2 レーン反転機能 (Lane Reversal) に対応していない拡張カードは搭載できません。

\*3 PCI および PCI-X 仕様のボードは取り付けられません。

•••  
補足

搭載する拡張ボードに接続されるデバイスからブートを行う場合、または拡張ボードの BIOS ユーティリティを使用する場合は、システム BIOS から拡張ボードを搭載している PCI スロットの Option ROM を「Enabled」に設定する必要があります。  
また、BIOS ユーティリティを使用するのみで、拡張ボードに接続されるデバイスからブートを行わない場合は、BIOS ユーティリティ使用後、Option ROM を「Disabled」に戻す必要があります。  
詳細については『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

## 5.2.2 拡張ボードの搭載ルール

拡張ボードはモデルにより、取り付けられる拡張ボードの種類や拡張スロットが異なります。

### (1) RS210 AN1 モデル / RS210 BN1 モデル [内蔵 USB Flash Module ブート時]

表の上位にある拡張ボードから優先してシステム装置に搭載します。また、拡張スロットには○の中の数字が小さいスロットから優先して搭載します。

凡例：○＝搭載可能、×＝搭載不可

| 品名  | 形名  | 拡張スロット |      |         |             | 最大搭載数 |
|---|---|--------|------|---------|-------------|-------|
|   |   | PCI1   | PCI2 | RAID 専用 | LAN 拡張カード専用 |       |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：1GB キャッシュ）<br>*1              | —   | ×      | ×    | ①       | ×           | 1 枚   |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：2GB キャッシュ）<br>*1              | —   | ×      | ×    | ①       | ×           | 1 枚   |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：1GB キャッシュ：<br>キャッシュバックアップ付）*1 | —   | ×      | ×    | ①       | ×           | 1 枚   |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード（標準：2GB キャッシュ：<br>キャッシュバックアップ付）*1 | —   | ×      | ×    | ①       | ×           | 1 枚   |
| LAN 拡張カード（標準：1G<br>4 ポート）*2                           | CN7N0TEX<br>SCN7N0TREX *3                           | ×      | ×    | ×       | ①           | 1 枚   |
| LAN 拡張カード（標準：10G<br>2 ポート + 1G 2 ポート）*2               | CN7N0SEX<br>SCN7N0SREX<br>CN7N1SEX<br>SCN7N1SREX *3 | ×      | ×    | ×       | ①           | 1 枚   |
| SAS ボード *5  | CE7207  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| SAS ボード *4 *6   | CE7301  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| Fibre Channel ボード<br>*4 *7 *8                         | CC7A11  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CC7A21  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| Fibre Channel ボード *4 *9                               | CC7811  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CC7821  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| CNA ボード *4 *8 *10                                     | CF7061  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| Fibre Channel ボード<br>(日立製) *4 *9                      | CC7F11  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CC7F21  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CC7831  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CC7841  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード*  | CN7841  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CN7843  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CN7652  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|   | CN7823 *11  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード *4 *12  | CN7743  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード *4 *11  | CN7723  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| Infiniband ボード *13                                    | CQ9561MA  | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |

| 品名                             | 形名           | 拡張スロット |      |         |             | 最大搭載数 |
|--------------------------------|--------------|--------|------|---------|-------------|-------|
|                                |              | PCI1   | PCI2 | RAID 専用 | LAN 拡張カード専用 |       |
| ディスクアレイコントローラ<br>ボード*14        | CA7748       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| SAS ボード*5                      | CE7208       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| SAS ボード*4*6                    | CE7302       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| Fibre Channel ボード*4*7*8        | CC7A12       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CC7A22       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| Fibre Channel ボード*4*9          | CC7812       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CC7822       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| CNA ボード*4*8*10                 | CF7062       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| Fibre Channel ボード<br>(日立製)*4*9 | CC7F12       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CC7F22       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| LAN ボード                        | CN7842       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CN7844       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CN7653       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CN7824*11    | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| LAN ボード*4*12                   | CN7744       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| LAN ボード*4*11                   | CN7724       | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| Infiniband ボード*13              | CQ9561MB     | ×      | ①    | ×       | ×           | 1枚    |
| PCIe Flash ドライブボード<br>*15*16   | CG71100VD3EX | ①      | ×    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CG72200VD3EX | ①      | ×    | ×       | ×           | 1枚    |
|                                | CG74800VD2EX | ①      | ×    | ×       | ×           | 1枚    |

\*1 RS210 AN1 モデルの場合、購入時に選択したいずれか（キャッシュ 1GB/2GB、キャッシュバックアップあり／なし）が標準搭載されます。

RS210 BN1 モデルはサポートしていません。

\*2 購入時に選択したどちらか（1G 4 ポート／10G 2 ポート+1G 2 ポート）が標準搭載されます。

\*3 RS210 AN1 モデルの長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルのみサポートしています。

\*4 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] は、日立ディスクアレイシステムまたはエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] と同じシステム装置に混在接続することはできません。

なお、日立ディスクアレイシステムとエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] は、同じシステム装置に混在接続できます。

\*5 LTO オートローダ装置、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置を接続する場合に搭載可能です。

\*6 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] を接続する場合に搭載可能です。

\*7 日立ディスクアレイシステム (Fibre Channel インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] 接続用として増設できます。

\*8 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2620v3、E5-2603v3 の場合、Fibre Channel ボード(CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22) と CNA ボード (CF7061/CF7062) は搭載できません。

\*9 日立ディスクアレイシステム (Fibre Channel インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650]、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置接続用として増設できます。

\*10 日立ディスクアレイシステム (FCoE インタフェースタイプ)、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ) を接続する場合に搭載可能です。なお、FCoE 接続する場合は FCoE スイッチを経由する必要があります。

\*11 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ)、バーチャルテーブステーションを接続できます。

\*12 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ) を接続できます。

\*13 ノード数最大 36 ノード、スイッチ数最大 1 台となります。

\*14 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1200] 拡張筐体接続用として増設できます。

\*15 拡張スロットは、スタンダード／LowProfile の 2 種類のサポートブラケットを付け替えることで、スタンダード／LowProfile どちらのスロットにも搭載可能です。

\*16 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2620v3、E5-2603v3 で、1 個のみの場合、PCIe Flash ドライブボードは搭載できません。

## (2) RS210 BN1 モデル [SAN ブート時]

表の上位にある拡張ボードから優先してシステム装置に搭載します。また、拡張スロットには○の中の数字が小さいスロットから優先して搭載します。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

| 品名                                   | 形名                   | 拡張スロット |      |         |             | 最大搭載数 |
|--------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|-------------|-------|
|                                      |                      | PCI1   | PCI2 | RAID 専用 | LAN 拡張カード専用 |       |
| LAN 拡張カード（標準：1G 4 ポート）*1             | CN7N0TEX             | ×      | ×    | ×       | ①           | 1 枚   |
| LAN 拡張カード（標準：10G 2 ポート + 1G 2 ポート）*1 | CN7N0SEX<br>CN7N1SEX | ×      | ×    | ×       | ①           | 1 枚   |
| Fibre Channel ボード（日立製）*2 *3          | CC7F11               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CC7F21               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CC7841               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| SAS ボード*4                            | CE7207               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| SAS ボード*2 *5                         | CE7301               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| CNA ボード*2 *6 *7                      | CF7061               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード                              | CN7841               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7843               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7652               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7823 *8            | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード*2 *9                         | CN7743               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード*2 *8                         | CN7723               | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
| Fibre Channel ボード（日立製）*2 *3          | CC7F12               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CC7F22               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| SAS ボード*4                            | CE7208               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| SAS ボード*2 *5                         | CE7302               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| CNA ボード*2 *6 *7                      | CF7062               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード                              | CN7842               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7844               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7653               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CN7824 *8            | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード*2 *9                         | CN7744               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| LAN ボード*2 *8                         | CN7724               | ×      | ①    | ×       | ×           | 1 枚   |
| PCIe Flash ドライブボード*10 *11            | CG71100VD3EX         | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CG72200VD3EX         | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |
|                                      | CG74800VD2EX         | ①      | ×    | ×       | ×           | 1 枚   |

\*1 購入時に選択したどちらか（1G 4 ポート／10G 2 ポート + 1G 2 ポート）が標準搭載されます。

\*2 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] は、日立ディスクアレイシステムまたはエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] と同じシステム装置に混在接続することはできません。

なお、日立ディスクアレイシステムとエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] は、同じシステム装置に混在接続できます。

\*3 日立ディスクアレイシステム（Fibre Channel インタフェースタイプ）、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] 接続用として搭載します。

\*4 LTO オートローダ装置、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置を接続する場合に搭載可能です。

- \*5 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] を接続する場合に搭載可能です。
- \*6 日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ)、日立ディスクアレイシステム (FCoE インタフェースタイプ) を接続する場合に搭載可能です。なお、FCoE 接続する場合は FCoE スイッチを経由する必要があります。
- \*7 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2620v3、E5-2603v3 の場合、CNA ボード (CF7061/CF7062) は搭載できません。
- \*8 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ)、パーチャルテープステーションを接続できます。
- \*9 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ) を接続できます。
- \*10 拡張スロットは、スタンダード／LowProfile の 2 種類のサポートプラケットを付け替えることで、スタンダード／LowProfile どちらのスロットにも搭載可能です。
- \*11 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2620v3、E5-2603v3 で、1 個のみの場合、PCIe Flash ドライブボードは搭載できません。

## ▶ SAN ブート使用時における制限事項について

- システム装置に搭載するFibre Channelボードは、ポート0をシステムパス(正)\*としてご使用ください。  
\* OS インストールするシステム LU に接続するパスを「システムパス」と呼び、2 重化を行うことからプライマリとなるシステムパスを「システムパス(正)」と呼び、セカンダリとなるシステムパスを「システムパス(副)」と呼びます。
- システムパスは2 重化が必要になるため、1 チャネルの Fibre Channel ボード(CC7F11/CC7F12)を搭載する場合は、2 枚以上搭載してください。
- 1 チャネルの Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12) と 2 チャネルの Fibre Channel ボード (CC7F21/CC7F22) が混在する場合、2 チャネルのみでシステムパスを構成することはできないため、1 チャネルも含めてシステムパスを構成してください。  
また、2 チャネルのみでシステムパスを構成する場合は、すべての Fibre Channel ボードの搭載を 2 チャネルで統一してください(1 チャネルの混在は不可)。
- システムパスに Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12/CC7F21/CC7F22 : 16Gbps) と Fibre Channel ボード (CC7841 : 8Gbps) のボードを混在することはできません。  
16Gbps または 8Gbps のどちらかに統一してください。

## 5.3 拡張ボードを取り付ける

拡張スロット（PCI）に拡張ボードを取り付ける方法を説明します。

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。  
また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。  
それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約 10 分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触ってください。

### 通知

- 内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電子部品に触ると装置の故障のおそれがあります。
- システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。
- 斜めに差し込んだり両端がずれたまま差し込んだりしないでください。ボードが損傷するおそれがあります。
- 拡張ボードを決められた拡張スロット以外に取り付けたり、またサポートしていない拡張ボードを取り付けたりしないでください。正しく動作しなかったり、システム装置や拡張ボードが故障するおそれがあります。



- 拡張ボードに添付されているマニュアルをあらかじめよく読み、内容を理解してください。
- ディスクアレイコントローラボード（CA7748）の取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

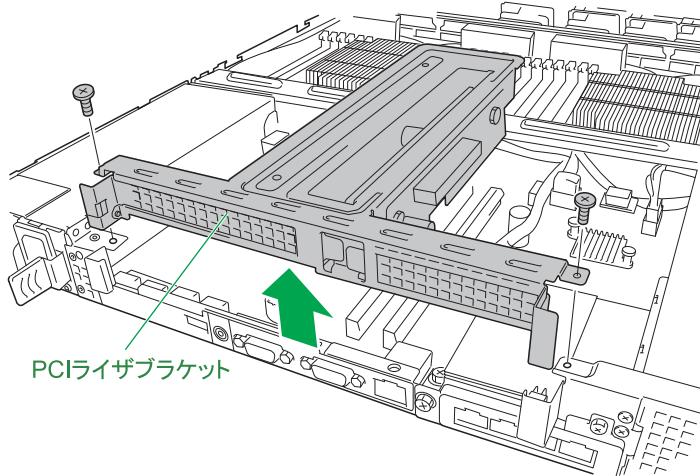
- 1 システム装置と周辺機器の電源を切ります。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「5.2 電源を切る」
- 2 システム装置背面に接続されている電源コードを、コンセントおよびシステム装置から抜きます。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」



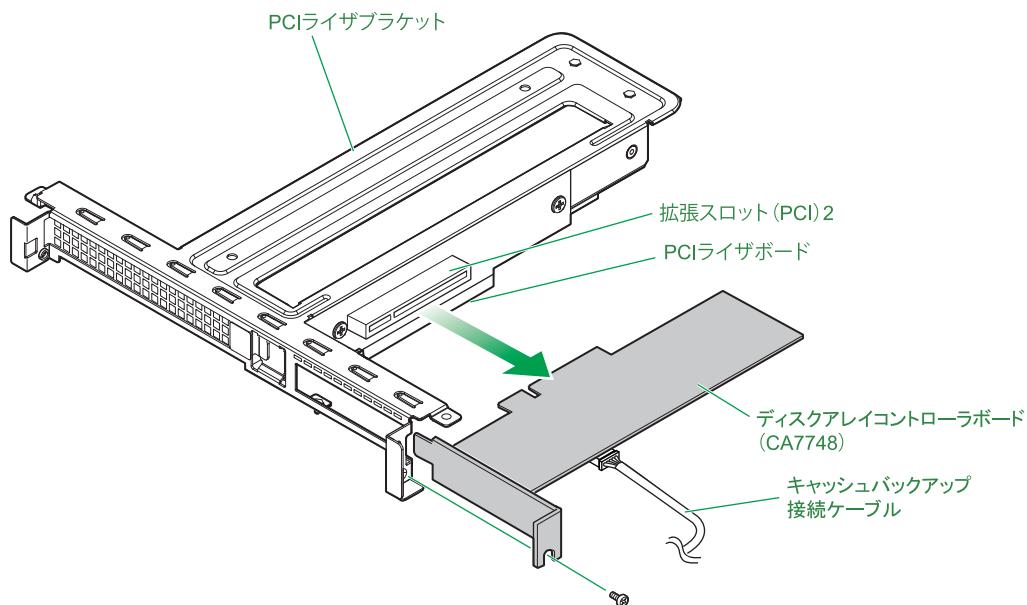
冗長用の電源ユニットが搭載されている場合は電源コードが2本接続されていますので、2本とも抜いてください。

- 3 システム装置に接続されている周辺機器のインターフェースケーブルを外します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」

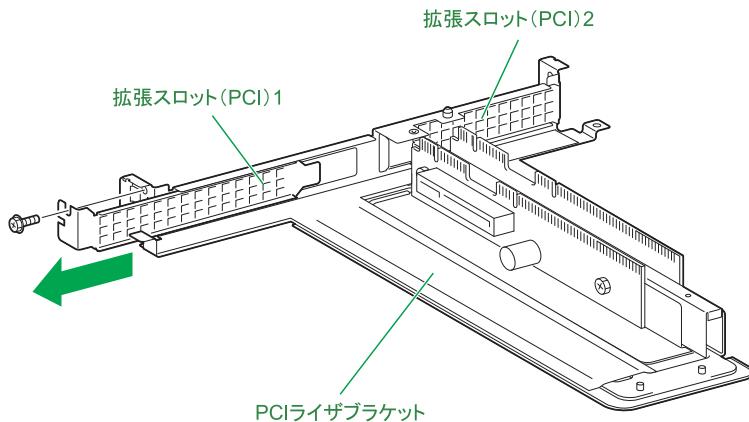
- 4 ラックキャビネットからシステム装置を取り外します。  
→『ユーザーズガイド～導入編～』「3.4 ラックキャビネットからの取り外し」
- 5 システム装置のカバーを取り外します。→「1.1 トップカバーを取り外す」P.2
- 6 取付ネジ2本を外し、PCIライザブラケットの両端を持って上に引き抜きます。



ディスクアレイコントローラボード (CA7748) を搭載している場合、PCI ライザブラケットをシステム装置から少し引き抜いてから、ディスクアレイコントローラボードの取付ネジを外し、PCI ライザブラケットから引き抜ます。



- 7 取付ネジを外し、PCI ライザブラケットからスロットカバーを引き抜きます。



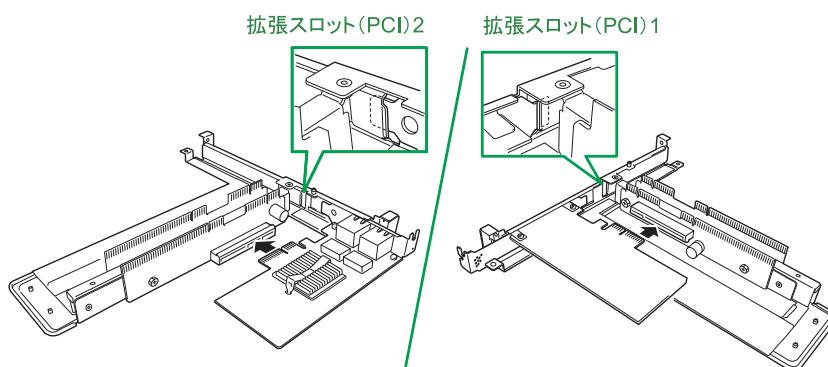
### 通知

拡張ボードを取り外す場合、スロットカバーは保管していたものを取り付けてください。異物の混入による装置の故障の原因となることがあります。



取り外したスロットカバーは、紛失しないように保管してください。拡張ボードを取り外した場合に必要となります。

- 8 PCI ライザブラケットの PCI ライザボードにある拡張スロット (PCI) に拡張ボードを差し込み、取付ネジで固定します。



- PCI ライザボードや拡張ボードの端子や、拡張ボードにある電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れが付着した状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- 拡張ボードのコネクタエッジが拡張スロットに対して水平に差し込まれていることを確認してください。斜めになってしまっていると拡張ボードが正常に動作しません。
- 拡張ボードの外付け用コネクタと、拡張スロットのブラケットが水平になるように固定してください。また、外付けコネクタが正しく接続できるよう、拡張ボードを取り付ネジで固定するときに調整してください。  
拡張ボードの外付け用コネクタと拡張スロットのブラケットの間隔が適正でない場合、ケーブルが接続できません。

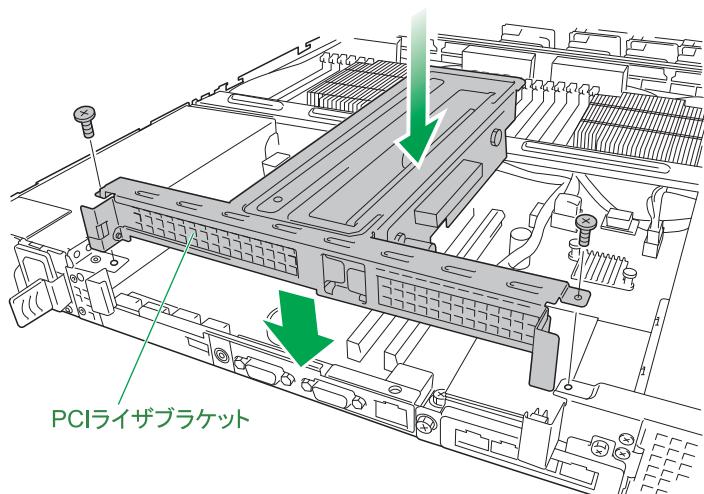


拡張ボードにコネクタモジュールが取り付けられている場合は、いったんコネクタモジュールを取り外してから拡張ボードを拡張スロット (PCI) に差し込んでください。  
コネクタモジュールの取り外し・取り付けは拡張ボードの取扱説明書をご参照ください。

- 9** PCI ライザブラケットをシステム装置の PCI ライザスロット上に取り付け、取付ネジ 2 本で固定します。

PCI ライザボードと PCI ライザスロットを合わせ、真上から押し込みます。

PCI ライザボードが PCI ライザスロットに奥まで差し込まれていることを確認してください。



ディスクアレイコントローラボード (CA7748) を搭載している場合、PCI ライザブラケットを固定する前にディスクアレイコントローラボードを PCI ライザブラケットに差し込み、取付ネジで固定します。

- 10** システム装置のカバーを取り付けます。→ 「[1.2 トップカバーを取り付ける](#)」 P.3

- 11** ラックキャビネットにシステム装置を取り付けます。

→ 『[ユーザーズガイド～導入編～](#)』「3.3 ラックキャビネットへの取り付け」

- 12** システム装置に周辺機器のインターフェースケーブルを接続します。

→ 『[ユーザーズガイド～導入編～](#)』「4 システム装置の接続」

- 13** 電源コードをコンセントおよびシステム装置に接続します。

→ 『[ユーザーズガイド～導入編～](#)』「4.4 電源コードを接続する」

以上で拡張ボードの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『[ユーザーズガイド～BIOS編～](#)』をご参照ください。



拡張ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順で行ってください。

# 6

## 電源ユニットの取り付け

---

---

この章では、システム装置に搭載可能な電源ユニットの種類と取り付け方法を説明します。  
なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 6.1 電源ユニットの種類 .....        | 50 |
| 6.2 電源ユニットの取り付け位置 .....    | 51 |
| 6.3 電源ユニットに接続する電源コード ..... | 53 |
| 6.4 電源ユニットを取り付ける .....     | 54 |

## 6.1 電源ユニットの種類

システム装置に搭載可能な電源ユニットは、次のとおりです。

電源ユニットは3種類あります。

| 品名     | 形名        | 仕様                                       |
|--------|-----------|--|
| 電源ユニット | BP2370    | 電源容量 460W、AC100V/AC200V、80 PLUS Platinum |
|        | BP2371 *1 | 電源容量 800W、AC100V/AC200V、80 PLUS Platinum |
|        | BP2363    | 電源容量 800W、AC200V専用、80 PLUS Titanium      |

\*1 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。また、標準で2個搭載されます。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS210 AN1 モデルにのみラインナップしています。

3種類ある電源ユニットは、電源ユニット背面のファン部分に貼られているラベルで識別できます。

- 電源容量 460W タイプ (BP2370) は「460W」および「Platinum」
- 電源容量 800W タイプ (BP2371) は「800W」および「Platinum」
- 電源容量 800W タイプ /200V 専用 (BP2363) は「800W」および「Titanium」

オプション品の電源ユニットをシステム装置に増設すると、電源が冗長化されます。このとき、1台の電源ユニットで障害が発生しても、残りの電源で電源供給を行えますので、そのまま運用を続けることができます。

電源ユニットの冗長化の詳細は、『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

...  
補足

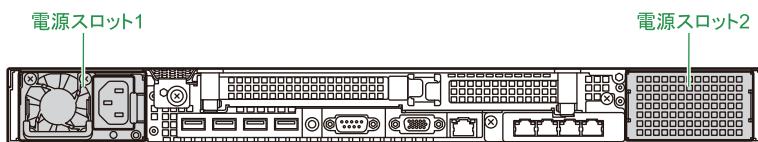
システム装置に標準搭載される電源ユニットと、オプションの電源ユニットは同じ仕様です。

## 6.2 電源ユニットの取り付け位置

電源ユニットは、システム装置背面の電源スロットに取り付けます。

### 6.2.1 電源スロット

増設する電源ユニットは、電源スロット2に取り付けます。



補足

未使用の電源スロットには、冷却効率向上と安全のため、スロットカバーが取り付けられています。

### 6.2.2 電源ユニットの搭載ルール

システム装置に搭載されるプロセッサーの種類や搭載数により、必要となる電源ユニットの種類が異なります。対応は次のとおりです。

| プロセッサーの種類             | プロセッサー搭載数                                 |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
|                       | 1   | 2                    |
| Xeon プロセッサー E5-2699v3 | 800W (BP2371/BP2363)                      | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2697v3 | 800W (BP2371/BP2363)                      | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2690v3 | 800W (BP2371/BP2363)                      | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2660v3 | ・ 800W (BP2371/BP2363)<br>・ 460W (BP2370) | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2640v3 | ・ 800W (BP2371/BP2363)<br>・ 460W (BP2370) | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2620v3 | ・ 800W (BP2371/BP2363)<br>・ 460W (BP2370) | 800W (BP2371/BP2363) |
| Xeon プロセッサー E5-2603v3 | ・ 800W (BP2371/BP2363)<br>・ 460W (BP2370) | 800W (BP2371/BP2363) |

電源スロット1には標準で電源ユニットが取り付けられています。

次のモデルは、冗長化のためすべての電源スロットに電源ユニットが標準で取り付けられます。

- ロングライフサポートモデル
- ロングライフモデルⅡ
- おまかせ安心ロングライフモデル
- 長期保守対応モデル
- おまかせ安心長期保守モデル



仕様が異なる電源ユニットの混在搭載はサポートしていません。



システム装置に標準搭載される電源ユニットと、オプションの電源ユニットは同じ仕様です。

## 6.3 電源ユニットに接続する電源コード

電源ユニットを増設すると、電源コードも追加で必要となります。

電源ユニットに接続する電源コードは、使用する電源電圧により、次のオプションを使用します。

- AC100V 用：電源コード (LG2253)
- AC200V 用：電源コード (LG2252)



- システム装置に AC100V 用 電源コード (LG2253) と AC200V 用 電源コード (LG2252) を混在接続しないでください。異なる電圧供給での動作はサポートしておりません。
- 電源容量 800W タイプ 200V 用(BP2363)に AC100V 用電源コード(LG2253)は接続しないでください。AC100V 供給での動作はサポートしておりません。

## 6.4 電源ユニットを取り付ける

電源スロット 2 に電源ユニットを取り付ける方法を説明します。

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。  
また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。  
それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約 10 分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触れてください。
- 電源ユニットの取り外し時、手や工具を内部に差し入れないでください。また取り外し後は、電源スロットカバーを取り付けてください。  
電源スロット内部には導体が露出した部分があり、万一手や工具などで触ると感電や装置の故障の原因となります。

### 通知

システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。

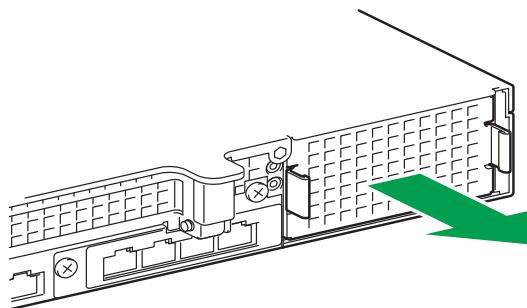
- 1 システム装置と周辺機器の電源を切ります。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「5.2 電源を切る」
- 2 システム装置背面に接続されている電源コードを、コンセントおよびシステム装置から抜きます。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」
- 3 システム装置に接続されている周辺機器のインターフェースケーブルを外します。  
→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」

**4** システム装置背面にある電源スロット 2 の電源スロットカバーを取り外します。

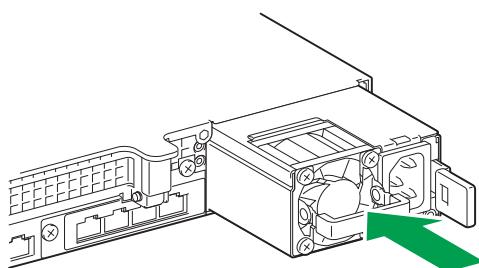
電源スロットカバーにあるタブを持って手前に引き抜きます。



- システム装置にインナーレールを搭載している場合、電源スロットカバーの右側のタブはインナーレールと密着するため、持つことができません。インナーレールを搭載している場合は、左側のタブのみを持ち手前に引き抜いてください。
- 取り外した電源スロットカバーは紛失しないように保管してください。電源ユニットを取り外した場合に必要となります。



**5** 電源ユニットを電源スロットに挿入し、ハンドルを倒した状態で持って、ロックされる位置まで押し込みます。



電源ユニットとシステム装置シャーシの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合、電源ユニットは正しい位置まで挿入されていません。挿入しなおしてください。

**6** システム装置に周辺機器のインターフェースケーブルを接続します。

→『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」

**7** 電源コードを電源スロット 1、2 の電源ユニットに接続し、プラグをコンセントに接続します。

→『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」

- AC100V 用電源コード：電源コード (LG2253) を使用します。
- AC200V 用電源コード：電源コード (LG2252) を使用します。

**8** システム装置前面の POWER ランプスイッチを ON にします。

→『ユーザーズガイド～導入編～』「5.1 電源を入れる」

**9** 電源ユニットの電源ランプが緑点灯しているか確認します。

電源ランプが緑点灯しない場合は、電源ユニットがしっかりと取り付けられているかご確認ください。それでも点灯しない場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

以上で電源ユニットの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

# 7

## システムファンの取り付け

---

---

この章では、システム装置へのシステムファンの増設について説明します。

なお、作業方法を知っていただくにとどめ、作業そのものは保守員にお任せいただくことをお勧めします。

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 7.1 システムファンの種類 .....     | 58 |
| 7.2 システムファンの取り付け位置 ..... | 59 |
| 7.3 システムファンを取り付ける .....  | 60 |

## 7.1 システムファンの種類

システム装置に搭載可能なシステムファンは、次のとおりです。

| 品名           | 形名 | 仕様   |
|--------------|----|--|
| システムファンモジュール | —  | DC12V、ファン2個1組(2重反転ファン)、<br>プロセッサー(スロット2用)に3モジュール添付 |

増設用のプロセッサー(プロセッサースロット2用)に添付されます。システムファンモジュールは、ファン2個が1組で1つのモジュールとなっています。

増設用のプロセッサーは、このモジュールが3つ添付されます。

→ [「2.1 プロセッサーの種類」P.6](#)

…  
補足

システムファンモジュールはファンの冗長化のため、2個1組で構成されています。

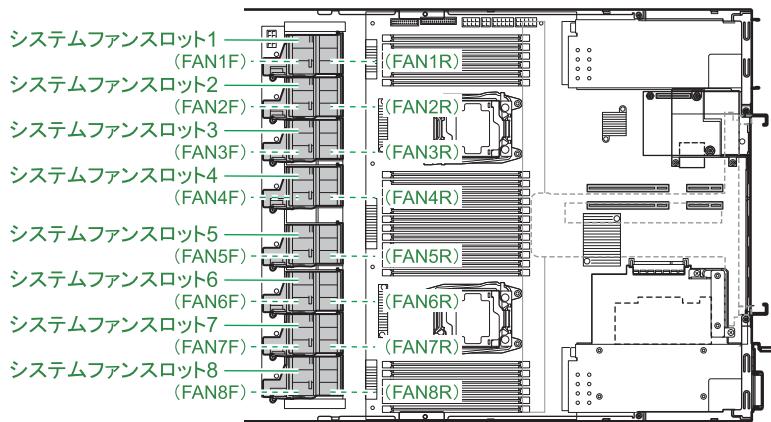
## 7.2 システムファンの取り付け位置

システムファンモジュールはマザーボードにあるシステムファンスロットに取り付けます。

### 7.2.1 システムファンスロット

システムファンスロットは8個あります。

システムファンスロットの位置は次のとおりです。



システムファンモジュールは、2つのファンが1つのモジュールとして構成されており、このモジュール単位でシステムファンスロットに搭載します。このため、1つのシステムファンスロットには2つのファンが取り付けられる構造となります。

システムファンモジュールはシステムファン1から5に、標準で5セット搭載されています。

システムファンスロットと、搭載されるファンNo.の対応は次のとおりです。

| システムファンスロット | ファンNo. |    |
|-------------|--------|----|
| 1           | 1F     | 1R |
| 2           | 2F     | 2R |
| 3           | 3F     | 3R |
| 4           | 4F     | 4R |
| 5           | 5F     | 5R |
| 6           | 6F     | 6R |
| 7           | 7F     | 7R |
| 8           | 8F     | 8R |

### 7.2.2 システムファンの搭載ルール

システムファンモジュールは、プロセッサー増設時に同時に搭載します。

システムファンモジュールは3セット増設する必要があります。搭載するシステムファンスロットは6から8です。

## 7.3 システムファンを取り付ける

システムファンの増設は、プロセッサーの増設時に同時に行います。先にプロセッサーの増設を行ってください。  
→ 「2.3 プロセッサーを取り付ける」 P.9

### ⚠ 警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。  
また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。  
それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

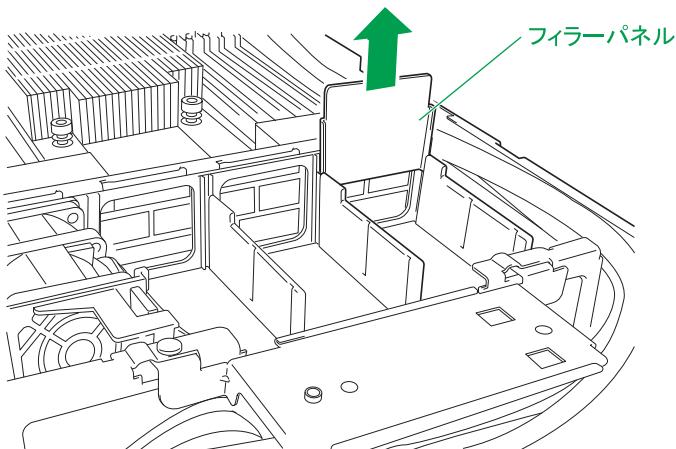
### ⚠ 注意

- 電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。装置内部品の追加・交換は約 10 分、時間をおいてから行ってください。やけどの原因となります。
- 装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。綿手袋がない場合は十分注意して触れてください。

### 通知

- 内蔵オプションを取り扱う場合は、金属製のドアノブなどに触れて静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで電気部品に触ると装置の故障のおそれがあります。
- システム装置の構成（内蔵デバイス、拡張ボードなど）を変更する場合は、すべての電源プラグを抜き、30秒以上待ってから行ってください。残留電荷の影響で故障するおそれがあります。

- 1 プロセッサーの増設を行います。→ 「2.3 プロセッサーを取り付ける」 P.9
- 2 システムファンスロット 6、7、8 に取り付けられているフィラーパネルを取り外します。

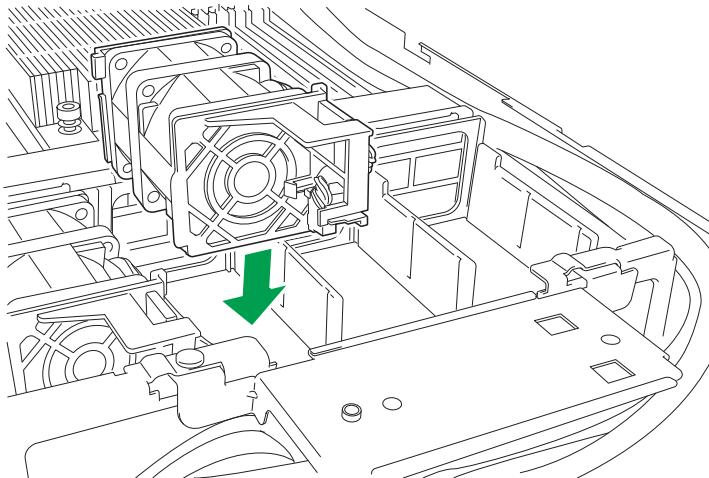


- 3** システムファンスロット 6、7、8 に、システムファンモジュール（プロセッサーに添付）を取り付けます。

システムファンモジュールを真上から押し込み、システムファンスロットのコネクタに差し込みます。



システムファンモジュールを取り付ける際、システムファンモジュールでシステムファンケーブルを押さえつけないように注意して取り付けてください。



- 4** システム装置のカバーを取り付けます。→ 「1.2 トップカバーを取り付ける」 P.3

- 5** ラックキャビネットにシステム装置を取り付けます。

→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「3.3 ラックキャビネットへの取り付け」

- 6** システム装置に周辺機器のインターフェースケーブルを接続します。

→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4 システム装置の接続」

- 7** 電源コードをコンセントおよびシステム装置に接続します。

→ 『ユーザーズガイド～導入編～』「4.4 電源コードを接続する」

以上でシステムファンモジュールの取り付けは終了です。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

- MEMO -

# A

## 付録 A メモリーの仕様と制限

---

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| A.1 メモリーの動作クロック ..... | 64 |
| A.2 メモリーホール .....     | 65 |

## A.1 メモリーの動作クロック

メモリーボードの動作クロックは、搭載されているプロセッサーの種類と、メモリーボードの種類および搭載するメモリースロットにより、次のとおりになります。

| メモリーボードの形名(種類)  | メモリーボードの動作クロック | 搭載メモリースロット*1 | 搭載プロセッサーによるメモリーボードの動作クロック   |   |                                  |
|---|----------------|--------------|---|---|----------------------------------|
|   |                |              | インテル Xeon<br>プロセッサー<br>E5-2699v3<br>E5-2697v3<br>E5-2690v3<br>E5-2660v3 | インテル Xeon<br>プロセッサー<br>E5-2640v3<br>E5-2620v3 | インテル Xeon<br>プロセッサー<br>E5-2603v3 |
| MJ7008R0<br>MJ7016R0<br>MJ7032R0<br>MJ7016R0MEX<br>MJ7032R0MEX<br>MJ7016R0LEX<br>MJ7032R0LEX<br>(RDIMM) | 2133MHz        | 1DPC         | 2133MHz   | 1866MHz                                       | 1600MHz                          |
|   |                | 2DPC         | 2133MHz   |   |                                  |
|   |                | 3DPC         | 1600MHz   | 1600MHz                                       |                                  |
| MJ7024R0SEX<br>MJ7048R0SEX<br>(RDIMM)   | 2133MHz        | 3DPC         | 1600MHz   | 1600MHz                                       | 1600MHz                          |
| MJ7064N0<br>(LRDIMM)  | 2133MHz        | 1DPC         | 2133MHz   | 1866MHz                                       | 1600MHz                          |
|   |                | 2DPC         |   |   |                                  |
|   |                | 3DPC         | 1600MHz   | 1600MHz                                       |                                  |

\*1 DPC (DIMM per channel) はチャネルあたりのメモリーボード搭載数を表します。

- ・ 1DPC : 各チャネルに搭載されるメモリーボードが 1 枚以下の場合
- ・ 2DPC : チャネルの 1 つにでもメモリーボードが 2 枚搭載されている場合
- ・ 3DPC : チャネルの 1 つにでもメモリーボードが 3 枚搭載されている場合

## A.2 メモリーホール

システム装置は PCI デバイスが使用するメモリー領域（メモリリソース）を、アドレス FFFF\_FFFFh を先頭とした 4GB 以下のメモリー空間に確保します。PCI デバイス用に確保した領域は OS が使用できないためメモリーホールと呼ばれ、メモリーホールの大きさは約 2GB になります。これにより、2GB を超える物理メモリーを搭載した場合、使用可能メモリー容量が減少します。たとえば 4GB の物理メモリーを搭載した場合でも、使用可能メモリー容量は約 2GB となります。

なお、システム装置はメモリーホール領域の物理メモリーを 4GB 以上の領域に再割り当て（リマッピング）します。64 ビット OS を使用している場合や PAE（Physical Address Extension）機能がある 32 ビット OS で PAE を有効にしている場合は、リマッピングされた領域を使用することができ、メモリーホールによる使用可能メモリー容量の減少を回避することができます。

PAE については OS のマニュアルをご参照ください。

…  
補足

- ここで説明している「物理メモリー容量」には、メモリー RAS 機能有効時の冗長メモリー容量は含みません。
- OS によって使用可能なメモリー容量に制限がありますので、OS のマニュアルをご参照ください。
- Windows Server 2008 R2 Standardにおいて 32GB 以上の物理メモリーを搭載した場合、OS がアクセス可能なメモリー領域は 32GB 以下であるため、使用可能メモリー容量はメモリーホールの分減少します。

— MEMO —

## 付録A モリーの仕様と制限

# 索引

## ■ S

SAN ブート 43, 44

## ■ あ

安全にお使いいただくために  
一般的な安全上の注意事項 xi  
警告ラベルについて xvii  
装置の損害を防ぐための注意 xiii  
本マニュアル内の警告表示 xv  
安全に関する注意事項 x

## ■ か

拡張ストレージベイ 28  
拡張スロット 39  
拡張ボード  
種類 36  
搭載ルール 41  
取り付け位置 39  
取り付ける 45

## ■ き

規制・対策  
高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 iii  
雑音耐力 iv  
電源の瞬時電圧低下対策 iii  
電波障害自主規制 iii  
輸出規制 iv

## ■ し

システム装置  
信頼性 iii  
システムファン  
種類 58  
搭載ルール 59  
取り付け位置 59  
取り付ける 60  
システムファンスロット 59  
重要なお知らせ iii  
商標 ii

## ■ て

ディスクパーティションテーブル 30  
電源スロット 51  
電源ユニット  
種類 50  
電源コード 53  
搭載ルール 51  
取り付け位置 51  
取り付ける 54

## ■ と

トップカバー  
取り付ける 3  
取り外す 2  
取り付け位置  
拡張ボード 39  
システムファン 59  
電源ユニット 51  
内蔵デバイス 28  
プロセッサー 8  
メモリーボード 17

## ■ な

内蔵 USB Flash Module 41  
内蔵デバイス  
種類 26  
搭載ルール 29  
取り付け位置 28  
取り付ける 31  
内蔵 DVD ドライブ 27  
内蔵 SSD 26  
内蔵ハードディスク 26

## ■ は

廃棄・譲渡時のデータ消去 v  
版権 ii

## ■ ふ

プロセッサー  
種類 6  
取り付け位置 8  
取り付ける 9

## ■ ま

マニュアルの表記

  オペレーティングシステムの略称 vii

  記号 vi

  システム装置 vi

  用語 viii

  略語 viii

## ■ め

メモリー RAS モード 18

メモリースロット 17

メモリー動作クロック 64

メモリーボード

  種類 16

  搭載ルール 18

  取り付け位置 17

  取り付ける 22

メモリーホール 65

— MEMO —

---

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ

**ユーザーズガイド  
～オプションデバイス編～**

HA8000/RS210 AN1/BN1

2015年4月～モデル

初 版 2015年4月

第3版 2016年4月

無断転載を禁止します。

---

---

 株式会社 日立製作所  
ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

---

<http://www.hitachi.co.jp>